

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
02. August 2018 (02.08.2018)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2018/137991 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01R 24/54 (2011.01) H01P 5/08 (2006.01)
H01R 24/50 (2011.01) H01P 5/107 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2018/051177

(22) Internationales Anmeldedatum:
18. Januar 2018 (18.01.2018)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
17152968.8 25. Januar 2017 (25.01.2017) EP

(71) Anmelder: ROSENBERGER HOCHFREQUENZ-
TECHNIK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Hauptstrasse 1,
83413 Fridolfing (DE).

(72) Erfinder: ZEBHAUSER, Martin; Lepperding 28, 83410
Laufen (DE). BIPPUS, Rainer; Starz 3, 83317 Tei-
sendorf (DE). ARMBRECHT, Gunnar; Oderstr. 40a,
84453 Muehldorf (DE). WOLLITZER, Michael; Haupt-
str. 32, 83413 Fridolfing/Pietling (DE). KLAPPENBER-
GER, Raimund; Oberhafing 5, 83349 Palling (DE). WES-
TENKIRCHNER, Florian; Schoeffbergweg 10, 84533
Haiming (DE).

(74) Anwalt: LORENZ, Markus; LORENZ & KOLLEGEN,
Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Alte Ulmer
Str. 2, 89522 Heidenheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: PLUG CONNECTOR FOR CONNECTING A WAVEGUIDE TO AT LEAST ONE ELECTRIC CONDUCTOR

(54) Bezeichnung: STECKVERBINDER ZUR VERBINDUNG EINES WELLENLEITERS MIT WENIGSTENS EINEM
ELEKTRISCHEN LEITER

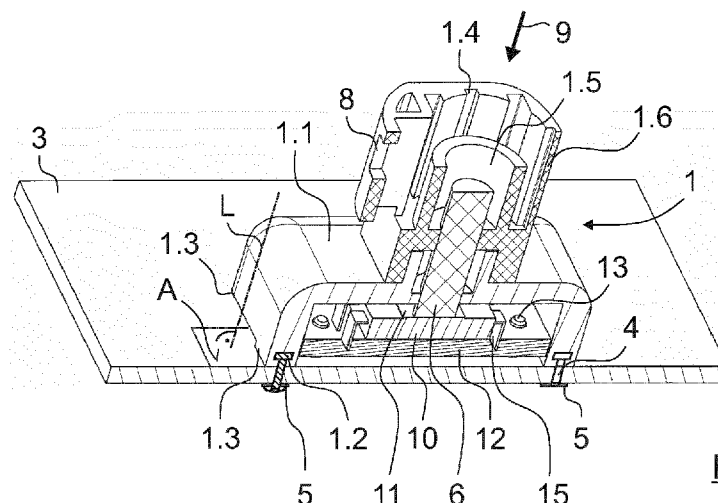


Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a plug connector (1, 16, 19, 24) for connecting a waveguide (2, 2') to at least one electric conductor (17.1, 17.2), having a housing (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) for connecting to the waveguide (2, 2'). Fastening means (1.2, 18, 9.2) are provided to attach the housing (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) to a structure (3, 17, 25) that has the at least one electric conductor (17.1, 17.2). The housing (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 9.1, 19.5, 24.1, 24.2) is designed to accommodate a signal converter (10) having an antenna arrangement (11). A waveguiding arrangement (6) is provided within the housing (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2), which is designed therefor. The waveguiding arrangement (6) is arranged and designed to guide an electromagnetic wave into the waveguide (2, 2') and to be paired with the antenna arrangement (11). The signal converter (10) is connected to at least one electric conductor (17.1, 17.2) and is designed to perform conversion between electric signals and high-frequency electromagnetic signals.



HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder (1, 16, 19, 24) zur Verbindung eines Wellenleiters (2, 2') mit wenigstens einem elektrischen Leiter (17.1, 17.2), mit einem Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) zur Verbindung mit dem Wellenleiter (2, 2'). Vorgesehen sind Befestigungsmittel (1.2, 18, 9.2) zur Festlegung des Gehäuses (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) an einer Struktur (3, 17, 25), die den wenigstens einen elektrischen Leiter (17.1, 17.2) aufweist. Das Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 9.1, 19.5, 24.1, 24.2) ist dazu eingerichtet, einen Signalumsetzer (10) mit einer Antennenanordnung (11) aufzunehmen. Innerhalb des Gehäuses (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2), welches hierfür eingerichtet ist, ist eine Wellenführungsanordnung (6) vorgesehen. Die Wellenführungsanordnung (6) ist zur Führung einer elektromagnetischen Welle in den Wellenleiter (2, 2') und zur Kopplung mit der Antennenanordnung (11) angeordnet und ausgebildet. Der Signalumsetzer (10) ist mit dem wenigstens einen elektrischen Leiter (17.1, 17.2) verbunden und eingerichtet, um eine Wandlung zwischen elektrischen Signalen und hochfrequenten elektromagnetischen Signalen durchzuführen.

Steckverbinder zur Verbindung eines Wellenleiters mit wenigstens einem elektrischen Leiter

Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder zur Verbindung eines Wellenleiters mit wenigstens einem elektrischen Leiter.

Die Erfindung betrifft außerdem eine Signalverarbeitungseinheit mit einem solchen Steckverbinder und ein System zur Übertragung von hochfrequenten elektromagnetischen Signalen zwischen zwei Signalverarbeitungseinheiten.

Die Signalübertragung über herkömmliche elektrische Leiter, wie beispielsweise Kupferleiter in elektrischen Kabeln, unterliegt bei hohen Frequenzen bekanntermaßen einer starken Signaldämpfung. Somit muss, insbesondere wenn hohe Anforderungen an die Übertragungsbandbreite gestellt werden, mitunter ein hoher Aufwand betrieben werden, um die Spezifikationen zu erreichen – falls überhaupt möglich.

Dies gilt besonders dann, wenn große Übertragungsdistanzen überwunden werden sollen und nur eine geringe Anzahl Datenkanäle bzw. Übertragungsleitungen zur Verfügung steht.

Eine Alternative zu einer elektrischen Signalübertragung kann eine funkbasierte Übertragung sein, d. h. eine Übertragung durch elektromagnetische Wellen. Wenn sich elektromagnetische Wellen im Raum allerdings in alle Richtungen ausbreiten, geht deren Signalleistung quadratisch mit der Distanz verloren. In einem Wellenleiter hingegen können elektromagnetische Signale idealerweise entlang nur einer Dimension verlustarm über weite Distanzen übertragen werden.

Unter einem Wellenleiter wird vorliegend eine beliebige, insbesondere lineare Struktur, verstanden, die elektromagnetische Wellen zwischen ihren Endpunkten zu führen vermag. Wellenleiter für elektromagnetische Wellen sind in der Elektrotechnik, insbesondere in der Nachrichtentechnik bzw. Hochfrequenztechnik, bereits ausreichend bekannt.

Über einen Wellenleiter können elektromagnetische Signale folglich mit verhältnismäßig geringem Aufwand über weite Strecken vergleichsweise verlustarm übertragen werden. Demnach können Wellenleiter vorteilhaft eingesetzt werden, wenn hohe Anforderungen an die Übertragungsbandbreite und/oder Übertragungsdistanz einer kabelgebundenen Kommunikation gestellt werden.

Zum weiteren Hintergrund wird auf die US 9,490,518 B1 verwiesen, die sich auf einen Wellenleiter zur Übertragung von hochfrequenten elektromagnetischen Signalen bezieht und insbesondere die Problema-

tik einer verlustarmen Kopplung einer Antennenanordnung mit einem dielektrischen Wellenleiter beschreibt.

Obwohl die Signalübertragung über einen Wellenleiter grundsätzlich vorteilhaft ist, hat es sich in der Praxis gezeigt, dass an der Verbindungsstelle, an der das elektromagnetische Signal von einer Antennenanordnung in den Wellenleiter einkoppelt (oder umgekehrt), mitunter große Signalleistungsverluste auftreten, wenn ein Monteur nicht besondere Sorgfalt bezüglich der Ausrichtung des Wellenleiters entsprechend der Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung sowie hinsichtlich Impedanzanpassungen etc. walten lässt.

In der US 9,490,518 B1 wird die Problematik z. B. anhand der Kopplung eines Wellenleiters mit einer sogenannten Vivaldi-Antenne deutlich.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass auch bei einer sehr gewissenhaften Montage die Signalleistung nur begrenzt in den Wellenleiter eingekoppelt werden kann, da eine exakte Positionierung des Wellenleiters in Hauptabstrahlrichtung der Antenne, insbesondere bei der zeitaufwendigen Handmontage, meist nicht möglich ist. Bereits geringe Positionstoleranzen des Wellenleiters zur Antenne können zu nennenswerten Signalverlusten führen.

Die herkömmliche Montageart ist nicht zuletzt auch deshalb problematisch, da diese einen relativ hohen Platzbedarf benötigt.

Eine Möglichkeit, die Handmontage zu erleichtern und Einkopplungsverluste zu verringern, ist in der US 2015/0372388 A1 offenbart. Dabei wird ein Leiterplattensteckverbinder für einen dielektrischen Wellenleiter vorgeschlagen, mit einem Gehäuse mit einer ersten Öffnung und einer zweiten Öffnung, wobei die erste Öffnung zur Aufnahme des dielektrischen Wellenleiters ausgebildet ist und die zweite Öffnung in Richtung einer Antennenanordnung ausgerichtet ist. Der Leiterplattensteckverbinder kann am Rand einer Leiterplatte in der Nähe einer Antennenanordnung und einem Signalumsetzer angeordnet werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Steckverbinder zur Verbindung eines Wellenleiters mit wenigstens einem elektrischen Leiter bereitzustellen, bei dem insbesondere eine einfache Montage und geringe Kopplungsverluste erreichbar sind.

Der vorliegenden Erfindung liegt auch die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Signalverarbeitungseinheit und ein System zur Übertragung von hochfrequenten elektromagnetischen Signalen bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird für den Steckverbinder durch die in Anspruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst. Hinsichtlich der Signalverarbeitungseinheit wird die Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 13 und bezüglich des Systems durch die Merkmale des Anspruchs 15 gelöst.

- 5 Die abhängigen Ansprüche und die nachfolgend beschriebenen Merkmale betreffen vorteilhafte Ausführungsformen und Varianten der Erfindung.

Der Steckverbinder zur Verbindung eines Wellenleiters mit wenigstens einem elektrischen Leiter umfasst ein Gehäuse zur Verbindung mit dem Wellenleiter, wobei Befestigungsmittel zur Festlegung des Gehäuses an einer Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, vorgesehen sind. Ferner ist das Gehäuse eingerichtet, einen Signalumsetzer und eine Antennenanordnung aufzunehmen, wobei innerhalb des Gehäuses, welches hierfür eingerichtet ist, eine Wellenführungsanordnung vorgesehen ist, wobei die Wellenführungsanordnung zur Führung einer elektromagnetischen Welle in den Wellenleiter und zur Kopplung mit der Antennenanordnung angeordnet und ausgebildet ist.

15 Die Befestigungsmittel bzw. zumindest ein Teil der Befestigungsmittel sind vorzugsweise einstückig mit dem Gehäuse des Steckverbinders ausgebildet. Vorstellbar ist jedoch auch, dass die Befestigungsmittel durch einen Kleber oder andere bekannte Maßnahmen realisiert werden. Dies ist nachfolgend noch näher dargestellt.

20 Das Gehäuse kann einteilig, zweiteilig oder mehrteilig ausgebildet sein. Bevorzugt ist das Gehäuse zweiteilig ausgebildet. Vorgesehen sein kann hierzu, dass das Gehäuse einen Sockel und eine Hülse aufweist. Der Sockel ist vorzugsweise an der Struktur, zum Beispiel einer Leiterplatte bzw. einer Platine, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, mittels der Befestigungsmittel festgelegt. Die Hülse kann mit bekannten Maßnahmen mit dem Sockel verbunden, zum Beispiel aufgedrückt, verlötet oder verschweißt, werden. Der Sockel ist vorzugsweise aus Metall, zum Beispiel aus Druckguss, vorzugsweise Zink-Druckguss, ausgebildet. Die Hülse ist vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet.

30 Unter einem elektrischen Leiter wird vorliegend ein Übertragungsmedium verstanden, das eine hohe Dichte frei beweglicher Ladungsträger, beispielsweise Elektronen oder Ionen besitzt, und durch den Transport der Ladungsträger zur Übertragung von elektrischem Strom bzw. elektrischen Signalen einsetzbar ist. Als Beispiele können Metalle wie Silber, Kupfer, Aluminium und Gold oder auch andere Materialien, wie z. B. Graphit, genannt werden.

35 Ein solcher elektrischer Leiter kann auf oder in einer beliebigen Struktur angeordnet bzw. enthalten sein. Beispielsweise kann es sich bei einem elektrischen Leiter um einen Innenleiter und bei der Struktur um

den Mantel, ein Dielektrikum und/oder die Abschirmung eines Kabels handeln. Unter einem elektrischen Leiter kann auch eine Leiterbahn auf einer Leiterplatte („Printed Circuit Board“, PCB) oder eine sonstige leitfähige Komponente einer Leiterplatte verstanden werden, wobei es sich bei der erfindungsgemäßen Struktur demnach um die Leiterplatte bzw. die Platine selbst handeln kann. Bei der erfindungsgemäßen Struktur kann es sich auch um ein Gerätegehäuse handeln.

Im Gegensatz zu einer Signalübertragung durch den Transport von Ladungsträgern findet die Signalübertragung in einem Wellenleiter durch die geführte Übertragung einer elektromagnetischen Welle durch den Wellenleiter statt.

Mit einer erfindungsgemäßen Wellenführungsanordnung ist vorliegend wenigstens ein kurzes Stück eines oder mehrerer Wellenleiterarten gemeint. Die Wellenführungsanordnung dient dazu, eine elektromagnetische Welle möglichst verlustarm in den Wellenleiter, d.h. in ein "Kabel", in dem eine elektromagnetische Wellenleitung stattfindet, einzukoppeln bzw. weiterzuführen – oder umgekehrt.

Die Wellenführungsanordnung kann vorzugsweise als Teil des Steckverbinders ausgebildet sein. Hierzu kann die Wellenführungsanordnung beispielsweise einstückig mit dem Gehäuse bzw. einem Gehäuseteil ausgebildet sein. Die Wellenführungsanordnung kann allerdings auch als von dem Steckverbinder separates Bauteil ausgebildet sein und lediglich zur Fixierung an dem Steckverbinder vorzugsweise in oder an dem Gehäuse des Steckverbinders festgelegt sein, beispielsweise durch Formschluss, Kraftschluss oder Stoffschluss. Die Verbindung erfolgt dabei vorzugsweise derart, dass die Wellenführungsanordnung nach der Verbindung ein festgelegter Bestandteil des Steckverbinders ist.

Die Wellenführungsanordnung kann mehrteilig ausgebildet sein, wobei vorgesehen sein kann, dass ein Teil der Wellenführungsanordnung aus Teilen des Gehäuses ausgebildet wird.

Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass die Wellenführungsanordnung zur Führung der elektromagnetischen Welle als Teil des Steckverbinders ausgebildet ist oder die Wellenführungsanordnung Teil des ein- oder mehrteiligen Wellenleiters ist und mit dem Gehäuse lösbar oder unlösbar verbunden ist.

Es ist somit auch möglich, die Wellenführungsanordnung durch den Wellenleiter selbst bereitzustellen. Dabei kann vorgesehen sein, dass der Wellenleiter in geeigneter Weise von dem Gehäuse aufgenommen und derart angeordnet und ausgebildet ist, dass eine geeignete Kopplung mit der Antennenanordnung erfolgt und die elektromagnetische Welle von der Antennenanordnung durch die Wellenführungsanordnung (in diesem Fall als Teil des Wellenleiters) in den Wellenleiter eingeführt bzw. weitergeführt wird.

Der Wellenleiter kann gegebenenfalls ein- oder mehrteilig ausgebildet sein. Es ist dabei insbesondere auch vorstellbar, dass bei einer mehrteiligen Ausführung des Wellenleiters gegebenenfalls außerhalb des Gehäuses weitere Verbindungen oder Verlängerungen vorgesehen sind, was sich mit bekannten Maßnahmen bewerkstelligen lässt.

5

Der erfindungsgemäße Steckverbinder kann vollständig mit einem Wellenleiter vorkonfektioniert sein. Eine Verbindung oder Weiterführung kann gegebenenfalls auch außerhalb des Gehäuses vorzugsweise in dem Bereich, in dem ein Wellenleiter-Stecker auf den erfindungsgemäßen Steckverbinder aufgesteckt wird, erfolgen.

10

Vorgesehen sein kann, dass der auf den erfindungsgemäßen Steckverbinder aufzusteckende Wellenleiter-Stecker derart gestaltet ist, dass ein Teilstück des Wellenleiters von dem Wellenleiter-Stecker, wenn dieser mit dem erfindungsgemäßen Steckverbinder verbunden ist, weitergeführt bzw. in das Gehäuse des Steckverbinders eingeführt wird. Dies kann vorzugsweise derart erfolgen, dass das vordere Ende des weitergeführten Teilstücks des Wellenleiters die Antennenanordnung kontaktiert bzw. auf dieses ausgerichtet ist, so dass eine elektromagnetische Welle eingeleitet werden kann. In diesem Fall stellt dann das weitergeführte Teilstück des Wellenleiters die Wellenführungsanordnung dar. Hierbei können geeignete Maßnahmen getroffen werden, damit das weitergeführte Teilstück des Wellenleiters, welches dann die Wellenführungsanordnung darstellt, in geeigneter Weise innerhalb des Gehäuses geführt bzw. fixiert ist.

20

Erfindungsgemäß kann es von Vorteil sein, wenn die Wellenführungsanordnung als Teil des Steckverbinders bzw. integral mit dem Steckverbinder ausgebildet ist.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Signalumsetzer mit dem wenigstens einen elektrischen Leiter verbunden ist und eingerichtet ist, um eine Wandlung zwischen elektrischen Signalen und hochfrequenten elektromagnetischen Signalen durchzuführen.

Mit elektrischen Signalen sind vorliegend digitale und/oder analoge Signale gemeint, die durch elektrischen Ladungstransport in elektrischen Leitern übertragen werden.

30

Unter einem hochfrequenten elektromagnetischen Signal im Sinne der Erfindung werden Signale im Bandpassbereich mit Trägerfrequenzen bzw. Mittenfrequenzen im Bereich von 10 bis 500 GHz oder mehr, vorzugsweise 50 bis 200 GHz und besonders bevorzugt 80 bis 170 GHz, beispielsweise 140 GHz, verstanden. Die verwendeten Frequenzen sind nicht beschränkend für die Erfindung.

35

Der Signalumsetzer kann die elektrischen Signale vom Basisband unter Verwendung bekannter Modulationstechniken in den Bandpassbereich mit beliebigen Trägerfrequenzen umsetzen.

Dadurch, dass das Gehäuse eingerichtet ist, den Signalumsetzer mit der Antennenanordnung aufzunehmen, wird die Montage auf der Struktur, also beispielsweise einer Leiterplatte, grundlegend erleichtert. Ein Wellenleiter kann schneller und einfacher mit einem elektrischen Leiter gekoppelt werden bzw. auf die Struktur geführt und/oder an diesem festgelegt werden, als dies mit dem bekannten Stand der Technik möglich ist.

Die Signalübergabe bzw. die Kopplung mit der Antennenanordnung kann an einem definierten Übergabepunkt innerhalb des Steckverbinders erfolgen. Der Steckverbinder kann deshalb bereits vorab so konfiguriert und ausgebildet sein, dass der Wellenleiter bzw. die Wellenführungsanordnung stets in Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung platziert ist, wodurch die größtmögliche Signalleistung in den Wellenleiter bzw. in die Wellenführungsanordnung eingekoppelt werden kann.

Ein Monteur kann den erfindungsgemäßen Steckverbinder wie einen herkömmlichen elektrischen Steckverbinder behandeln und ohne zeitaufwendige Justierung bzw. besondere Sorgfalt in der Handhabung den Steckverbinder an einer geeigneten Stelle auf der Struktur (also z. B. an einer Leiterplatte oder einem elektrischen Kabel) platzieren und festlegen. Der Steckverbinder kann durch Standardmontagetechniken an der Struktur festgelegt werden. Dies senkt die Verarbeitungszeit bzw. Montagezeit erheblich. Ferner muss der Monteur nicht über besondere Erfahrung im Umgang mit Wellenleitern verfügen.

Die Antennenanordnung kann eine Mikrostreifenleitung und/oder einen koplanaren Wellenleiter und/oder eine koaxiale Struktur und/oder eine differenzielle Struktur umfassen bzw. entsprechend ausgebildet sein.

Es kann eine Patchantenne, Marconi-Antenne, Vivaldi-Antenne, Dipolantenne oder sonstige Bauart der Antennenanordnung vorgesehen sein. Grundsätzlich kann im Rahmen der Erfindung eine beliebige Bauart der Antennenanordnung vorgesehen sein, die der Fachmann als geeignet ansieht.

Die Antennenanordnung kann an dem Signalumsetzer festgelegt sein.

Vorzugsweise ist die Antennenanordnung Bestandteil des Signalumsetzers. Die Antennenanordnung kann auf einer Oberfläche, des Signalumsetzers, beispielsweise auf einer Oberseite, einer Seitenfläche oder einer Unterseite einer integrierten Schaltung angeordnet sein bzw. eine Hauptabstrahlcharakteristik aufweisen, die entsprechend ausgerichtet ist.

Die Antennenanordnung kann allerdings auch lediglich ortsnah zu dem Signalumsetzer angeordnet sein, beispielsweise an oder in der Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist.

- 5 Das Gehäuse kann als Kunststoffgehäuse und/oder Metallgehäuse ausgebildet sein. Vorzugsweise ist ein Metallgehäuse vorgesehen, das beispielsweise als Zink-Druckguss hergestellt ist. Besonders bevorzugt ist ein Gehäuseteil aus Metall und ein zweites Gehäuseteil aus Kunststoff ausgebildet.

- Der Steckverbinder kann zur Verbindung mit einem Wellenleiter beliebiger Bauart vorgesehen sein bzw.
10 verwendet werden, insbesondere zur Verbindung mit einem dielektrischen Wellenleiter, einem Hohlleiter oder einem Eindraht-Wellenleiter. Besonders bevorzugt ist der Steckverbinder zur Verbindung eines dielektrischen Wellenleiters mit wenigstens einem elektrischen Leiter einsetzbar.

- In einer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Steckverbinder als Leiterplatten-
15 steckverbinder, vorzugsweise als Leiterplattenbuchse, und die Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, als Leiterplatte ausgebildet ist.

- Unter einer Buchse wird der weibliche Teil einer Steckverbindung verstanden, der ein Gehäuse aufweist, in das der männliche Teil eines Steckverbinders eingesteckt werden kann.

20

Der Steckverbinder kann auch als Leiterplattenstecker ausgebildet sein.

- Wenn der Steckverbinder als Leiterplattensteckverbinder ausgebildet ist, können die Befestigungsmittel des Gehäuses vorzugsweise als Metallstifte bzw. Lötstifte oder ähnliches ausgebildet sein, wodurch das
25 Gehäuse durch ein passendes Lochraster bzw. durch passende Löcher der Leiterplatte gesteckt und beispielsweise rückseitig mit Lötflächen ("Pads") der Leiterplatte verlötet werden kann. Es ist auch eine Verschraubung oder Verklebung auf der Leiterplatte oder eine Verlötung an der Oberseite der Leiterplatte möglich (oder eine sonstige bewährte Montagetechnik).

- 30 Bei einer Ausbildung des Steckverbinders als Leiterplattensteckverbinder kann das Gehäuse des Steckverbinders ausgebildet sein, um definierte auf der Leiterplatte festgelegte elektrische Bauelemente in sich aufzunehmen bzw. zu umfassen, wenn der Steckverbinder auf der Leiterplatte festgelegt ist. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse den Signalumsetzer aufnimmt, d. h., dass der Steckverbinder bzw. das Gehäuse des Steckverbinders auf der der Leiterplatte zugewandten Seite geöffnet ist und derart
35 über den gewünschten elektrischen Bauteilen bzw. über dem Signalumsetzer platziert und anschließend

an der Leiterplatte festgelegt wird, dass sich das Bauteil bzw. der Signalumsetzer vorzugsweise vollständig innerhalb des Gehäuses befindet.

5 In einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung kann der Steckverbinder als Einbaustecker oder Einbaubuchse, und die Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, als Gerätegehäuse ausgebildet sein.

Das Gehäuse des Steckverbinders kann dann auf bekannte Weise durch Verwendung bekannter Befestigungsmittel an dem Gerätegehäuse montiert werden, beispielsweise durch Verschrauben, Vernieten, Verlöten, Verkleben oder Verklemmen.

Bei dem Gerät kann es sich beispielsweise um einen Computer, ein Steuergerät, insbesondere ein Steuergerät eines Kraftfahrzeugs, oder eine sonstige signalverarbeitende Einheit handeln.

15 In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Steckverbinder als Stecker oder Kupplung, und die Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, als Kabel, vorzugsweise als Koaxialkabel, ausgebildet sein kann.

Unter einer Kupplung wird vorliegend der weibliche Teil eines Steckverbinders verstanden, der am Ende eines Kabels, beispielsweise des Koaxialkabels, angeordnet ist.

Bei einer Ausgestaltung des Steckverbinders als Stecker oder Kupplung können die Befestigungsmittel des Gehäuses als bekannte Verbindungsmittel eines Steckverbinders zur Verbindung mit einem Kabel ausgebildet sein, beispielsweise als Klemmmittel, Klebeflächen, Pressmittel oder Lötflächen.

25 Vorzugsweise kann ein Dielektrikum, ein Schutzmantel, ein Außenleiter und/oder eine Abschirmung zum Zugabfang bzw. zur Befestigung des Kabels an dem Steckverbinder bzw. an dem Gehäuse des Steckverbinders verwendet werden.

30 Ein mit dem Steckverbinder verbundenes elektrisches Kabel kann einen oder mehrere Innenleiter aufweisen, bei denen es sich um die erfindungsgemäßen elektrischen Leiter handeln kann. Es kann eine beliebige Anzahl elektrischer Leiter in dem Kabel vorgesehen sein, beispielsweise ein Innenleiter oder auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht oder mehr Innenleiter. Auch bei einem Außenleiter bzw. einer Abschirmung kann es sich um einen elektrischen Leiter im Sinne der Erfindung handeln. In dem Kabel, insbesondere in einem Koaxialkabel, kann neben einer elektrischen Signalübertragung selbstverständlich auch eine Signalübertragung durch Wellenausbreitung vorgesehen sein.

In einer weiteren alternativen Ausgestaltung der Erfindung kann der Steckverbinder als Adapter, und die Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, als elektrischer Steckverbinder, vorzugsweise als Koaxialsteckverbinder, ausgebildet sein.

5

Der Steckverbinder kann somit ausgebildet sein, um einen herkömmlichen elektrischen Steckverbinder elektrisch und mechanisch zu adaptieren, um an der Verbindungsstelle von einer elektrischen Leitung bzw. elektrischen Signalführung auf eine elektromagnetische Wellensignalübertragung zu wechseln.

- 10 Bei einer Ausgestaltung des Steckverbinders als Adapter können die Befestigungsmittel des Gehäuses ausgestaltet sein, um den herkömmlichen elektrischen Steckverbinder, beispielsweise einen elektrischen Stecker, eine elektrische Buchse oder einen elektrischen Adapter, aufzunehmen und gegebenenfalls zu arretieren. Hierfür kann die sogenannte Snap-In-Technik verwendet werden. Es kann auch eine Schraubverbindung, wie beispielsweise bei D-Sub-Steckverbindern üblich, vorgesehen sein. Weiters kann auch
- 15 ein Bajonettverschluss, zum Beispiel wie bei BNC-Steckverbindern, vorgesehen sein. Es können beliebige elektrische Steckverbinder adaptiert werden, wobei vorzugsweise die Befestigungstechnik(en) der jeweiligen elektrischen Steckverbinder für die Ausbildung der Befestigungsmittel des erfindungsgemäßen Steckverbinders aufgegriffen bzw. komplementär umgesetzt werden.

- 20 Das Gehäuse des Steckverbinders bzw. die Befestigungsmittel können eine mechanische Kodierung und/oder eine magnetische Kodierung durch Verwendung von Magnetkörpern bzw. Magneten aufweisen, damit der herkömmliche elektrische Steckverbinder nur in einer bestimmten Position eingesteckt werden kann.

- 25 Bei einer Ausgestaltung des Steckverbinders als Adapter kann vorgesehen sein, dass der Steckverbinder einen herkömmlichen elektrischen Steckverbinder mit einer beliebigen Anzahl elektrischer Leiter bzw. Innenleiter aufnehmen bzw. zu adaptieren vermag.

- In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Signalumsetzer als Bestandteil des
- 30 Steckverbinders in dem Gehäuse festgelegt ist.

Der Signalumsetzer kann beispielsweise in dem Gehäuse verklebt, verlötet, verklemmt oder auf sonstige Weise festgelegt sein.

- 35 Insbesondere wenn der Signalumsetzer Bestandteil des Steckverbinders ist, kann ein modulares Bauteil bereitgestellt werden, das eine besondere einfache Montage ermöglicht. Beispielsweise bei einer Ausge-

staltung des Steckverbinders als Leiterplattensteckverbinder kann der Steckverbinder dann mitsamt dem Signalumsetzer durch bekannte Montagetechniken auf der Leiterplatte festgelegt bzw. montiert und elektrisch verbunden werden. Die Ausrichtung der Antennenanordnung zu der Wellenführungsanordnung lässt sich durch diese Ausgestaltung optimieren. Montagefehler sind dadurch nahezu ausgeschlossen.

5

In einer Weiterbildung der Erfindung kann außerdem vorgesehen sein, dass der Signalumsetzer wenigstens eine integrierte Schaltung und/oder wenigstens eine Signalplatine und/oder wenigstens ein diskretes elektrisches Bauelement aufweist.

- 10 Vorzugsweise ist der Signalumsetzer als wenigstens eine integrierte Schaltung und/oder wenigstens eine Signalplatine und/oder wenigstens ein diskretes elektrisches Bauelement ausgebildet.

Bei einem elektrischen Bauelement kann es sich vorzugsweise um Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Memristoren, Dioden oder elektrisch gesteuerte Schalter (z. B. Transistoren) handeln.

15

Ganz besonders bevorzugt ist der Signalumsetzer als integrierte Schaltung, beispielsweise als anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) ausgebildet. Es können bewährte und standardisierte Signalumsetzer beliebiger Hersteller vorgesehen sein.

- 20 Anstelle einer integrierten Schaltung kann zur Implementierung des Signalumsetzers auch eine Signalplatine mit entsprechend verschalteten diskreten elektrischen Bauelementen vorgesehen sein. Auch eine Kombination aus integrierter Schaltung und diskreten elektrischen Bauelementen, die gemeinsam auf einer Signalplatine angeordnet sind, ist möglich. Der Signalumsetzer kann auch als programmierbare (digitale) Schaltung, wie z. B. als "Field Programmable Gate Array" (FPGA) oder programmierbare logische
- 25 Anordnung (PLA) ausgebildet sein oder derartige Schaltungen umfassen.

Vorzugsweise ist der Signalumsetzer vollständig in dem Gehäuse des Steckverbinders aufgenommen bzw. von diesem umgeben oder sogar in dem Gehäuse eingekapselt.

- 30 In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass eine Versorgungsschaltung für den Signalumsetzer als Bestandteil des Steckverbinders in dem Gehäuse festgelegt ist, wobei die Versorgungsschaltung wenigstens eine integrierte Schaltung und/oder wenigstens eine Versorgungsplatine und/oder wenigstens ein diskretes elektrisches Bauelement aufweist.

Insbesondere wenn der Signalumsetzer als integrierte Schaltung ausgebildet ist oder eine integrierte Schaltung aufweist, kann eine Versorgungsschaltung erforderlich sein, beispielsweise zur Wandlung von Signalpegeln und/oder zur Bereitstellung einer stabilen Spannungsversorgung.

- 5 Es kann auch eine Signalvorverarbeitung, beispielsweise eine Analog-Digital-Wandlung oder Digital-Analog-Wandlung etc. vorgesehen sein und im Sinne der Erfindung als Versorgungsschaltung verstanden werden.

- 10 In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Wellenführungsanordnung zur Führung der elektromagnetischen Welle ein dielektrisches Wellenleiterteil und/oder ein Drahtwellenleiterteil und/oder ein Hohlleiterteil umfasst bzw. entsprechend ausgebildet ist.

- Es kann von Vorteil sein, die Wellenführungsanordnung in der gleichen Bauart auszubilden, wie den Wellenleiter. D.h. wenn ein dielektrischer Wellenleiter vorgesehen ist, kann es von Vorteil sein, die Wellenführungsanordnung als dielektrisches Wellenleiterteil auszubilden; selbiges gilt analog für Drahtwellenleiterteile und Hohlleiterteile.
- 15

- Es hat sich gezeigt, dass eine Wellenführung und eine Kopplung mit der Antennenanordnung bei Verwendung eines dielektrischen Wellenleiterteils bzw. bei einer Ausbildung der Wellenführungsanordnung als dielektrisches Wellenleiterteil besonders vorteilhaft und verlustarm möglich ist.
- 20

- In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse derart ausgebildet ist, dass eine Einsteckrichtung des Wellenleiters gegenüber einer Orthogonalen zu einer Auflagefläche des Gehäuses auf der Struktur um 1° bis 90° , beispielsweise 10° bis 80° , 20° bis 70° , 30° bis 60° oder 40° bis 50° , vorzugsweise 45° oder 90° , geneigt ist.
- 25

- Eine Abgangsrichtung des Wellenleiters kann somit unter einem beliebigen Winkel vorgesehen sein. Vorzugsweise wird der Abgangswinkel in Abhängigkeit des verfügbaren Bauraums gewählt. Abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung des Steckverbinders, des Wellenleiters, der Struktur und/oder der Antennenanordnung können außerdem bestimmte Abgangswinkel bevorzugt sein.
- 30

- Bei einer Ausgestaltung des Steckverbinders als Leiterplattensteckverbinder können insbesondere Abgangswinkel von 45° oder 90° oder ungewinkelt ausgebildete Gehäuse vorgesehen sein. Bei einem Abgangswinkel von 90° kann der Wellenleiter anschließend seitlich von der Leiterplatte weggeführt werden und gegebenenfalls vorher über einen Teil der Platine geführt werden, wodurch beispielsweise eine (zusätzliche) mechanische Befestigung und/oder Abstützung des Wellenleiters auf der Leiterplatte möglich
- 35

ist. Auch ein ungewinkeltes Gehäuse kann bei einem Steckverbinder, der als Leiterplattensteckverbinder ausgebildet ist, von Vorteil sein, da der Wellenleiter in diesem Fall orthogonal und somit platzsparend von der Leiterplatte weggeführt werden kann.

- 5 Bei einer Ausgestaltung des Steckverbinders als Einbaustecker oder Einbaubuchse können ähnliche bzw. analoge Gestaltungen vorgesehen sein.

Wenn der Steckverbinder als Stecker, Kupplung oder Adapter ausgebildet ist, wird üblicherweise eine ungewinkelte Ausgestaltung des Gehäuses bevorzugt sein, d. h. der Verlauf eines elektrischen Kabels
10 kann von dem Wellenleiter im Wesentlichen linear fortgesetzt werden, da die Längsachsen des erfindungsgemäßen Steckverbinders und des elektrischen Steckverbinders bzw. des elektrischen Kabels im Wesentlichen zusammenfallen bzw. parallel verlaufen. Allerdings sind auch Stecker, Kupplungen und Adapter möglich, deren Abgangswinkel rechtwinklig (oder in einem sonstigen Winkel) verläuft. Die Wahl des Abgangswinkels hängt auch hier von der Einbausituation ab und kann von einem Fachmann
15 entsprechend bestimmt werden.

Bei einer gewinkelten Ausgestaltung des Gehäuses kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass die (innenliegende) Wellenführungsanordnung der Geometrie des Gehäuses im Wesentlichen folgt.

- 20 Es kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse gewinkelt ausgebildet ist, um die Wellenführungsanordnung möglichst optimal zur Kopplung mit der Antennenanordnung auszurichten, ohne dass die Wellenführungsanordnung selbst gewinkelt ausgebildet ist, beispielsweise wenn eine Antennenanordnung verwendet wird, die im Wesentlichen seitlich abstrahlt.
- 25 Durch die Verwendung eines gewinkelten Gehäuses kann die Signalübertragung bzw. die Kopplung der Wellenführungsanordnung mit der Antennenanordnung situationsbezogen optimiert werden.

Das Gehäuse kann vorzugsweise so ausgeführt sein, dass die Einsteckrichtung des Wellenleiters der Hauptabstrahlrichtung der Antenne entspricht.

- 30 In einer Weiterbildung der Erfindung kann auch vorgesehen sein, dass die Wellenführungsanordnung im Gehäuse zur Ausrichtung auf eine Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung gewinkelt ausgebildet ist und beispielsweise eine Biegung zwischen 1° bis 90°, 10° bis 80°, 20° bis 70°, 30° bis 60° oder 40° bis 50°, vorzugsweise von 45° oder 90°, aufweist.

Gehäuse und Wellenführungsanordnung können somit jeweils ungewinkelt oder gewinkelt ausgebildet sein, wobei jeweils ein beliebiger Winkel möglich ist.

Es sind auch mehrere Biegungen bzw. Neigungen bzw. Richtungsänderungen des Gehäuses und/oder der Wellenführungsanordnung möglich.

Die jeweilige Geometrie und die Ausrichtung des Gehäuses und der Wellenführungsanordnung zueinander sind zur Optimierung der Kopplung mit der Antennenanordnung und auf Grundlage der Einbausituation bzw. den vorhandenen Platzverhältnissen zu wählen. Üblicherweise sollte das Augenmerk darauf liegen, die Wellenführungsanordnung in Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung auszurichten und diese anschließend möglichst linear weiterzuführen. Vorzugsweise sind die Wellenführungsanordnung, die Einsteckrichtung des Wellenleiters und die Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung (bzw. deren Längsachsen) aufeinander ausgerichtet bzw. verlaufen parallel, beispielsweise auf einer Linie.

Wenn die Wellenführungsanordnung gewinkelt bzw. mit einer Biegung ausgebildet ist, kann eine mehrteilige Wellenführungsanordnung, beispielsweise eine Kombination aus einem dielektrischen Wellenleiterteil und einem Hohlleiterteil, von Vorteil sein, um eine möglichst verlustarme bzw. ungedämpfte Wellenführung zu ermöglichen.

Insbesondere bei Verwendung eines dielektrischen Wellenleiterteils kann an Knickstellen, Abwinklungen bzw. Biegungen des Wellenleiterteils eine Abschirmung an der Außenseite des Wellenleiterteils vorgesehen sein, beispielsweise eine Metallisierung eines äußeren Radius, um einen Signalleistungsverlust bzw. ein "Ausbrechen" der elektromagnetischen Welle aus der Führung zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren.

In einer Weiterbildung der Erfindung kann auch vorgesehen sein, dass der Steckverbinder zur Mehrkanalübertragung und/oder zur bidirektionalen Übertragung eingerichtet ist, wobei die Wellenführungsanordnung, der Signalumsetzer und die Antennenanordnung ausgebildet sind, mehrere hochfrequente elektromagnetische Signale zu übertragen, die durch den Einsatz verschiedener Polarisierung und/oder verschiedener Trägerfrequenzen und/oder definierter Übertragungszeiten und/oder räumlicher Separierung und/oder durch ein Codemultiplexverfahren unterscheidbar sind.

Wenn in dieser Beschreibung an einer Stelle die Rede von einer unidirektionalen Übertragung bzw. von einer Einkanalübertragung sein sollte oder eine solche Übertragung angedeutet wird, ist dies selbstverständlich nur beispielhaft zu verstehen und soll nur der Veranschaulichung dienen. Der Fachmann kann alle hier aufgeführten Ausführungen wahlweise für eine Einkanalübertragung oder Mehrkanalübertra-

gung bzw. eine unidirektionale Übertragung oder eine bidirektionale Übertragung vorsehen, sofern dies nicht technisch ausgeschlossen ist.

Beispielsweise kann eine Kanal- bzw. Signalunterscheidung bzw. bidirektionale Übertragung ermöglicht werden, indem ein erstes elektromagnetisches Signal unter Verwendung einer linear polarisierten elektromagnetischen Welle und ein zweites elektromagnetisches Signal unter Verwendung einer zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle übertragen wird.

Unter einer Mehrkanalübertragung bzw. bidirektionalen Übertragung auf Basis definierter Übertragungszeiten ist insbesondere ein Zeitmultiplexverfahren zu verstehen. Dabei werden die verschiedenen elektromagnetischen Signale sequentiell zu definierten Zeiten auf synchrone oder asynchrone Weise übertragen.

Unter einer räumlichen Separierung ist zu verstehen, dass mehrere elektromagnetische Wellen über jeweils eigene Wellenführungen bzw. Wellenkanäle (parallel) übertragen werden (analog zu einer räumlich separierten elektrischen Signalübertragung in einem elektrischen Kabel durch die Verwendung mehrerer Innenleiter). Beispielsweise kann ein mit mehreren Wellenführungen ausgestatteter dielektrischer Wellenleiter mehrere räumlich voneinander getrennte dielektrische Wellenführungen aufweisen. Um Übersprechen zwischen den Wellenführungen zu vermeiden, können die Kanäle entsprechend beabstandet sein und/oder eine zusätzliche Abschirmung zwischen den Wellenführungen vorgesehen sein.

Die Wellenführungsanordnung, der Signalumsetzer und die Antennenanordnung können demnach ausgebildet sein, derartige räumlich separierte (voneinander unabhängige) elektromagnetische Wellen zu verarbeiten. Insbesondere die Antennenanordnung und die Wellenführungsanordnung können dabei mehrteilig ausgebildet sein, um eine ideale Kopplung mit den individuellen Wellenführungen des Wellenleiters zu ermöglichen.

Der Steckverbinder kann auch zur Verbindung eines elektrischen Leiters mit mehreren Wellenleitern ausgebildet sein (analog zu einem elektrischen Steckverbinder, der mit mehreren elektrischen Kabeln verbunden wird). Das Gehäuse kann dann entsprechend zur Aufnahme mehrerer Wellenleiter ausgebildet sein. Diese Ausgestaltung ist funktional grundsätzlich ähnlich zu der Ausgestaltung mit mehreren Wellenführungen, weshalb der Fachmann die vorstehenden Merkmale auch hierfür entsprechend anpassen und anwenden kann.

In einer Weiterbildung der Erfindung kann außerdem eine elektrische Versorgung des Signalumsetzers über wenigstens einen der elektrischen Leiter vorgesehen sein, der auch wenigstens eines der elektrischen Signale überträgt.

5 Insbesondere bei einer Ausgestaltung des Steckverbinders als Stecker, Kupplung oder Adapter, d.h. wenn der Steckverbinder mit einem elektrischen Kabel bzw. mit einem elektrischen Steckverbinder verbunden ist und nicht direkt auf einer Leiterplatte oder in einem Gerät eingebaut ist, kann es von Vorteil sein, die Anzahl elektrischer Leiter, die zu dem Steckverbinder führen, möglichst klein zu halten, um Bauraum, Kosten und Gewicht einzusparen. In diesem Fall kann beispielsweise einer der Innenleiter zusammen mit
10 dem Außenleiter oder einem weiteren Innenleiter des verbundenen Kabels zur elektrischen Versorgung des Signalumsetzers und/oder einer Versorgungsschaltung verwendet werden. Die entsprechenden Frequenzkomponenten der elektrischen Versorgung, beispielsweise ein Gleichwert, können im Anschluss von der Versorgungsschaltung oder dem Signalumsetzer herausgefiltert werden, um das wenigstens eine elektrische Signal in ungestörter (reiner) Form zu erhalten.

15 Die Versorgungsschaltung kann vorzugsweise in das Gehäuse des Steckverbinders aufgenommen bzw. Bestandteil des Steckverbinders sein.

Selbstverständlich können auf diese Weise auch mehrere elektrische Signale entsprechend moduliert
20 und/oder zeitlich separiert über einen einzigen elektrischen Leiter übertragen werden, beispielsweise auch gemeinsam mit der elektrischen Versorgung.

Der Signalumsetzer kann dazu eingerichtet sein, mehrere elektrische Signale durch Serialisierung zu einer geringeren Anzahl hochfrequenter elektromagnetischer Signale zusammenzufassen.

25 Die mehreren elektrischen Signale können dem Signalumsetzer dabei insbesondere über parallele elektrische Leiter zugeführt werden. Somit kann von einer (niederfrequenten) parallelen elektrischen Signalübertragung auf eine (hochfrequente) serielle Wellensignalübertragung gewechselt werden, ohne die Datenrate zu reduzieren.

30 Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der Signalumsetzer von fünf parallelen elektrischen Leitern gespeist wird, über die jeweils mit einer Datenrate von zehn Gigabit pro Sekunde elektrische Signale übertragen werden. Der Signalumsetzer kann dann ausgebildet sein, die fünf parallelen elektrischen Signale zu serialisieren und mit einer zumindest fünfmal höheren Frequenz seriell auf elektromagnetische
35 Weise durch den Wellenleiter mit einer Datenrate von 50 Gigabit pro Sekunde zu übertragen. Der Fach-

mann vermag dieses einfache Beispiel auf eine beliebige Anzahl paralleler Leiter und Datenraten zu übertragen.

Es kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse des erfindungsgemäßen Steckverbinders elektrisch abgeschirmt ausgebildet ist und hierzu insbesondere eine metallische (bzw. leitfähige) und/oder dielektrische Abschirmung umfasst.

Auch der Wellenleiter kann eine elektromagnetische Abschirmung und/oder dielektrische Abschirmung aufweisen, um Übersprechen bzw. Signalstörungen nach und von außen zu vermeiden bzw. zu unterdrücken.

Unter einer dielektrischen Abschirmung ist zu verstehen, dass der Wellenleiter, vorzugsweise ein dielektrischer Wellenleiter und/oder die Wellenführungsanordnung und/oder das Gehäuse des Steckverbinders von einem dielektrischen Material mit niedriger Dielektrizitätszahl umgeben ist. Beispielsweise kann ein dielektrischer Wellenleiter und/oder eine dielektrische Wellenführungsanordnung eine Dielektrizitätszahl im Bereich zwischen 3 und 12 aufweisen, während eine vorteilhafte dielektrische Abschirmung eine Dielektrizitätszahl im Bereich zwischen 2 bis 5 aufweisen kann. Die Dielektrizitätszahl der Abschirmung sollte vorzugsweise kleiner sein als die Dielektrizitätszahl der Wellenführung.

Es können mehrere Abschirmungen vorgesehen sein, die kaskadiert bzw. verschachtelt, z. B. ringförmig ineinander, angeordnet sind. Dabei können die Abschirmungen auch gemischt metallisch und dielektrisch ausgebildet sein.

Die Wellenführungsanordnung und/oder die Wellenführung des Wellenleiters können aus einem Polymer, einer Keramik, Glas oder einem sonstigen geeigneten Material hergestellt sein.

Die Verbindung des Steckverbinders mit dem Wellenleiter bzw. die Verbindung der Wellenführungsanordnung mit dem Wellenleiter kann durch die Aufnahme eines Wellenleiter-Steckverbinders, d. h. durch Zusammenstecken, oder durch Direktaufnahme eines Wellenleiters, also einer Wellenleiter-Meterware, erfolgen.

Wenn ein Wellenleiter direkt in dem Steckverbinder aufgenommen werden soll bzw. mit der Wellenführungsanordnung zur Weiterführung der elektromagnetischen Welle verbunden werden soll, kann eine beliebige Verbindungsart, beispielsweise durch Formschluss, Kraftschluss oder Stoffschluss, vorgesehen sein. Beispielsweise kann eine Crimpverbindung bzw. Crimphülse zur Aufnahme des Wellenleiters vorgesehen sein. Auch ein Verklemmen, Verkleben, Verpressen oder Verschweißen des Wellenleiters mit

dem Steckverbinder bzw. dem Gehäuse des Steckverbinders und/oder mit der Wellenführungsanordnung des Steckverbinders ist möglich.

5 Vorzugsweise kann auch ein vorkonfektioniertes Anschlusskabel („Pigtail“) zur Verbindung mit dem Steckverbinder vorgesehen sein.

Besonders bevorzugt ist der erfindungsgemäße Steckverbinder zur Verbindung mit einem Wellenleiter-Steckverbinder ausgebildet. Dabei kann vorgesehen sein, dass der erfindungsgemäße Steckverbinder ausgebildet ist, um einen Wellenleiter-Stecker aufzunehmen oder in eine Wellenleiter-Kupplung eingesteckt zu werden.

10

Der Wellenleiter-Steckverbinder und der erfindungsgemäße Steckverbinder können mit bekannten Maßnahmen nach dem Zusammenstecken verriegelt werden, insbesondere können Verriegelungen vorgesehen sein, die bekannt sind, um einen Stecker mit einer Buchse zu verbinden, insbesondere kann es sich hierbei um eine Verschraubung, eine Bajonettverbindung, einen Hebelmechanismus oder andere Verriegelungen handeln. Eine Verriegelung mit Hilfe einer Rastnut und einem Rasthaken kann sich hierfür gegebenenfalls in besonderer Weise eignen.

15

Der erfindungsgemäße Steckverbinder kann an der Verbindungsstelle mit einem Wellenleiter-Steckverbinder alle bekannten Merkmale eines Steckverbinders, wie mechanische oder magnetische Arretierung, Zugentlastung, Abschirmung, Kodierung etc. aufweisen.

20

Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse zur Reduzierung oder Vermeidung der elektromagnetischen Abschirmung wenigstens teilweise von einer elektromagnetischen Abschirmung umgeben ist, wobei die elektromagnetische Abschirmung vorzugsweise elektrisch leitend mit einem metallischen Bereich des Gehäuses oder einem metallischen Gehäuseteil verbunden ist.

25

Die elektromagnetische Abschirmung soll vermeiden, dass elektromagnetische Strahlung aus dem Gehäuse bzw. dem Steckverbinder austritt, was insbesondere der Fall sein könnte, wenn der Wellenleiter unter Umständen nicht korrekt eingekoppelt wurde. Vorzugsweise umschließt die elektromagnetische Abschirmung das Gehäuse auf einer bestimmten Länge vorzugsweise vollständig und ist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden.

30

In einer einfachen Ausgestaltung kann die elektromagnetische Abschirmung dadurch realisiert werden, dass das Gehäuse von einer Hülse, einer sogenannten EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)-Hülse

35

umgeben wird. Die Hülse kann dabei aus einem elektrisch leitenden Material, vorzugsweise Metall, ausgebildet sein.

Insofern der erfindungsgemäße Steckverbinder zur Verbindung mit einer Leiterplatte vorgesehen ist, ist es von Vorteil, wenn die elektromagnetische Abschirmung mit einem sogenannten "ground layer" der Leiterplatte oder einem Massepunkt verbunden ist. Dies lässt sich einfach dadurch erreichen, dass die elektromagnetische Abschirmung in geeigneter Weise mit einem entsprechend ausgebildeten Teilstück des Gehäuses verbunden ist. Beispielsweise kann die elektromagnetische Abschirmung mit einem aus Zink-Druckguss hergestellten Grundelement bzw. Sockel des Gehäuses verbunden sein, welches wiederum mit einem Massepunkt oder dem ground layer der Leiterplatte verbunden ist. Der Sockel des Gehäuses kann vorzugsweise den Signalumsetzer aufnehmen.

In einer vorzugsweise vorgesehenen Ausgestaltung ist das Gehäuse zwei- oder mehrteilig ausgebildet. Dabei ist ein Sockel des Gehäuses vorzugsweise elektrisch leitend, vorzugsweise aus Metall, zum Beispiel aus einem Druckguss, insbesondere einem Zink-Druckguss, gebildet. Ein Teil oder weitere Teile des Gehäuses können aus einem elektrisch nicht leitenden Material, zum Beispiel einem Kunststoff, ausgebildet sein. Die elektromagnetische Abschirmung eignet sich in besonderer Weise für die aus Kunststoff bzw. einem nicht elektrisch leitenden Material gebildeten Gehäuseteile. Dabei kann die elektromagnetische Abschirmung vorzugsweise mit dem elektrisch leitenden Gehäuseteil, zum Beispiel dem Sockel, verbunden sein, um eine durchgängige Abschirmung bereitzustellen. Eine derartige Anordnung eignet sich für alle Ausführungsformen.

Die elektromagnetische Abschirmung kann auch dadurch erreicht werden, dass das Gehäuse wenigstens teilweise, vorzugsweise vollständig, insbesondere in den Bereichen, in denen das Gehäuse bzw. die Gehäuseteile nicht metallisch ausgebildet ist bzw. sind, metallisch beschichtet ist. Dies kann beispielsweise durch Aufdampfen erfolgen. Dabei kann wiederum vorgesehen sein, dass eine elektrische Verbindung zu einem metallischen Teil des Gehäuses und/oder dem ground layer und/oder einem Massepunkt hergestellt wird. Ferner ist es grundsätzlich auch möglich, eine Metallfolie in geeigneter Weise auf das Gehäuse, insbesondere die elektromagnetisch nicht abgeschirmten Gehäuseteile, aufzubringen.

Eine elektromagnetische Abschirmung kann vorzugsweise auch dadurch realisiert werden, dass ein Stecker des Wellenleiters bzw. ein Kabelstecker, der mit dem Gehäuse des erfindungsgemäßen Steckverbinders in bekannter Weise verbunden wird, mit einer elektromagnetischen Abschirmung derart ausgebildet ist, dass das Gehäuse des erfindungsgemäßen Steckverbinders wenigstens teilweise elektromagnetisch abgeschirmt ist, wenn der Wellenleiter-Stecker mit dem erfindungsgemäßen Steckverbinder verbunden ist. Eine leitende Verbindung zu einem Massepunkt bzw. dem ground layer bzw. zu einem Teil des Ge-

häuses, welches metallisch ausgebildet ist, kann durch bekannte Maßnahmen, beispielsweise über Kontaktfedern, erfolgen.

Die Erfindung betrifft auch eine Signalverarbeitungseinheit mit einem Steckverbinder gemäß den vorstehenden Ausführungen und mit einer Struktur, die wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist.

Unter einer Signalverarbeitungseinheit ist vorliegend eine elektrische Komponente wie beispielsweise ein Computer, ein Steuergerät, insbesondere ein Steuergerät in einem Kraftfahrzeug, oder eine beliebige weitere Recheneinheit zu verstehen. Häufig weist eine derartige Signalverarbeitungseinheit wenigstens eine Leiterplatte, eine elektrische Kabelverbindung bzw. ein elektrisches Kabel und/oder einen elektrischen Steckverbinder auf.

In einer Weiterbildung der Signalverarbeitungseinheit kann vorgesehen sein, dass ein Signalumsetzer auf der Struktur festgelegt ist und in einem Gehäuse des Steckverbinders aufgenommen ist, wenn der Steckverbinder auf der Struktur festgelegt ist. Alternativ kann der Signalumsetzer auch in das Gehäuse integriert sein.

Die Erfindung betrifft ferner ein System zur Übertragung von hochfrequenten elektromagnetischen Signalen, umfassend

- eine erste Signalverarbeitungseinheit gemäß der vorstehenden Beschreibung,
- eine zweite Signalverarbeitungseinheit mit einem zweiten Steckverbinder, und
- einen Wellenleiter,

wobei wenigstens ein hochfrequentes elektromagnetisches Signal zwischen den beiden Signalverarbeitungseinheiten über den Wellenleiter übertragbar ist.

Bei der zweiten Signalverarbeitungseinheit kann es sich um eine beliebige Signalverarbeitungseinheit handeln. Vorzugsweise ist die zweite Signalverarbeitungseinheit allerdings auch mit vorstehend beschriebenen Merkmalen, d. h. insbesondere dem erfindungsgemäßen Steckverbinder, ausgestattet.

Merkmale und Vorteile, die bezüglich des Steckverbinders bereits beschrieben wurden, können auch auf die Signalverarbeitungseinheit und das System übertragen werden – und umgekehrt. Die Beschreibung der Erfindung ist entsprechend zu verstehen.

Das erfindungsgemäße System eignet sich zur hochfrequenten Signalübertragung bzw. zur Signalübertragung mit hohen Datenraten innerhalb der gesamten Elektrotechnik bzw. Nachrichtentechnik.

Beispielsweise können Signale zwischen zwei Leiterplatten und/oder Signale zwischen zwei Signalverarbeitungseinheiten, beispielsweise zwei Computern oder zwei Steuergeräten, übertragen werden.

Die Signalübertragung durch den Wellenleiter kann über kurze Distanzen oder lange Distanzen vorgesehen sein. Die elektromagnetischen Signale durch den Wellenleiter können bereits über Distanzen übertragen werden, die kleiner als 10 cm aber auch größer als 100 m sind. Vorzugsweise werden die elektromagnetischen Signale durch den Wellenleiter über eine Länge von 10 cm bis 100 m, beispielsweise über eine Distanz > 50 cm, > 1 m, > 2 m, > 3 m, > 4 m, > 5 m, > 10 m, > 20 m, > 30 m, > 40 m oder > 50 m übertragen.

Die Übertragung durch den Wellenleiter kann durch weitere Steckverbinder unterbrochen sein. Das heißt es kann auch vorgesehen sein, dass zur Verlängerung eines Wellenleiters innerhalb des Systems mehrere Wellenleiter durch Verwendung von Steckverbinder zusammengefügt werden.

Der erfindungsgemäße Steckverbinder, die erfindungsgemäße Signalverarbeitungseinheit und das erfindungsgemäße System lassen sich vorteilhaft innerhalb der gesamten Elektrotechnik einsetzen. Ein besonders bevorzugtes Anwendungsgebiet betrifft dabei die Raumfahrttechnik sowie die Fahrzeugtechnik (Landfahrzeuge, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge). Besonders bevorzugt können hochfrequente elektromagnetische Signale mit hohen Datenraten zwischen Steuergeräten von Fahrzeugen, beispielsweise Kraftfahrzeugen, übertragen werden.

Bei dem Wellenleiter kann es sich um einen beliebigen, bekannten Wellenleiter handeln. Der erfindungsgemäße Steckverbinder eignet sich für alle bekannten Wellenleiter.

Ein dielektrisches Wellenleiterteil und/oder eine dielektrische Wellenführung des Wellenleiters können einen rechteckigen, quadratischen, trapezförmigen, zylindrischen, ovalen oder beliebigen sonstigen Querschnitt aufweisen.

Der Querschnitt einer dielektrischen Wellenführung bzw. des dielektrischen Wellenleiterteils kann sich über die Länge des dielektrischen Wellenleiters bzw. des dielektrischen Wellenleiterteils verändern, beispielsweise um eine Impedanzanpassung vorzunehmen.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben.

Die Figuren zeigen jeweils bevorzugte Ausführungsbeispiele, in denen einzelne Merkmale der vorliegenden Erfindung in Kombination miteinander dargestellt sind. Merkmale eines Ausführungsbeispiels sind

auch losgelöst von den anderen Merkmalen des gleichen Ausführungsbeispiels umsetzbar und können dementsprechend von einem Fachmann ohne Weiteres zu weiteren sinnvollen Kombinationen und Unterkombinationen mit Merkmalen anderer Ausführungsbeispiele verbunden werden.

- 5 In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen.

Es zeigen schematisch:

- 10 Figur 1 eine erste Ausführung des erfindungsgemäßen Steckverbinders als Leiterplattenbuchse mit einem geraden Abgang des Gehäuses in einer geschnitten isometrischen Darstellung;
- 15 Figur 2 eine zweite Ausführung des erfindungsgemäßen Steckverbinders als Leiterplattenbuchse mit einem gewinkelten Abgang des Gehäuses in einer geschnitten isometrischen Darstellung;
- 20 Figur 3 eine dritte Ausführung des erfindungsgemäßen Steckverbinders als Leiterplattenbuchse mit einem geraden Abgang des Gehäuses in einer geschnittenen isometrischen Darstellung;
- 25 Figur 4 eine vierte Ausführung des erfindungsgemäßen Steckverbinders als Leiterplattenbuchse mit einem gewinkelten Abgang des Gehäuses in einer Seitenansicht;
- 30 Figur 5 eine Ausführung des erfindungsgemäßen Steckverbinders als Kupplung in einer Schnittdarstellung;
- 35 Figur 6 eine Ausführung des erfindungsgemäßen Steckverbinders als Adapter in einer Schnittdarstellung;
- Figur 7 ein erfindungsgemäßes System mit zwei Signalverarbeitungseinheiten und einem Wellenleiter;
- Figur 8 einen Wellenleiter in einer Ausführungsform mit zwei Wellenführungen; und
- Figur 9 einen Wellenleiter in einer weiteren Ausführungsform.

Die Ausführungsbeispiele nach den Figuren 1, 2, 5 und 6 zeigen erfindungsgemäße Steckverbinder mit einer sogenannten aktiven Lösung zur Signalverarbeitung. Die Ausführungsbeispiele nach den Figuren 3 und 4 zeigen erfindungsgemäße Steckverbinder mit einer sogenannten passiven Lösung zur Signalverarbeitung.

5

Die erfindungsgemäßen Steckverbinder dienen in allen Ausführungsformen dazu, einen Wellenleiter 2, insbesondere ein Wellenleiterkabel, mit wenigstens einem elektrischen Leiter zu verbinden, wobei die zu verbindenden elektrischen Leiter aus Übersichtlichkeitsgründen lediglich in der Figur 5 dargestellt sind. Dem Fachmann ist allerdings geläufig, wie entsprechende elektrische Leiter in den anderen Ausführungs-

10

In Figur 1 ist eine erste Ausführung eines erfindungsgemäßen Steckverbinders 1 in geschnittener isometrischer Darstellung gezeigt. Der Steckverbinder ist dabei als Leiterplattenbuchse 1 ausgebildet und zur Verbindung eines Wellenleiters 2 (vgl. Figur 7) mit einem elektrischen Leiter (nicht dargestellt) einer

15

Leiterplatte 3 vorgesehen. Die Leiterplattenbuchse 1 weist ein zweiteiliges Gehäuse auf, welches sich aus einem Sockel 1.1 und einer Hülse 1.6 zusammensetzt. Es kann alternativ auch ein einteiliges Gehäuse, insbesondere aus Metall und/oder Kunststoff, oder ein mehrteiliges Gehäuse vorgesehen sein. Alle Ausführungsbeispiele sind ent-

20

sprechend zu verstehen. Im Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass der Sockel 1.1 und die Hülse 1.6 unlösbar miteinander verbunden sind, beispielsweise durch Einpressen, Verschrauben, Verlöten oder Verschweißen der Hülse 1.6 mit dem Sockel 1.1.

25

Der Sockel 1.1 ist vorzugsweise aus einem elektrisch leitenden Material, vorzugsweise Metall, besonders bevorzugt einem Druckguss und ganz besonders bevorzugt einem Zink-Druckguss, ausgebildet. Der Sockel 1.1 kann in bekannter Weise auch als Außenleiter dienen. In den Ausführungsbeispielen ist dies jedoch nicht vorgesehen. Die Hülse 1.6 ist vorzugsweise aus einem elektrisch nicht leitenden Material bzw. einem Kunststoff ausgebildet. Die Erfindung ist nicht darauf beschränkt, dass der Sockel 1.1 und die Hülse 1.6 aus bestimmten Materialien ausgebildet sind. Die vorgenannte Ausgestaltung eignet sich jedoch in besonderer Weise und ist vorzugsweise für alle Ausführungsformen entsprechend vorgesehen.

30

Die Beschreibung der Ausführungsbeispiele ist grundsätzlich derart zu verstehen, dass anstelle des dargestellten zweiteiligen Gehäuses 1.1, 1.6 auch ein einteiliges oder mehrteiliges Gehäuse Verwendung finden kann. In diesem Fall sind dann die Merkmale, die bezüglich des Sockels 1.1 bzw. der Hülse 1.6 dar-

35

gestellt sind und die gemeinsam als Gehäuse bezeichnet werden, entsprechend analog auf ein einteiliges Gehäuse oder ein mehrteiliges Gehäuse umzudeuten. Insbesondere kann in diesem Fall das Merkmal Sockel 1.1 und/oder das Merkmal Hülse 1.6 durch das Merkmal Gehäuse ersetzt werden.

5 Der Sockel 1.1 umfasst Befestigungsmittel 1.2 zur Festlegung an der Leiterplatte 3, bei denen es sich in der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform um Metallstifte 1.2 handelt, die durch entsprechende Löcher 4 der Leiterplatte 3 hindurchgesteckt und rückseitig durch Verlöten auf entsprechenden Lötflächen 5 festgelegt werden können.

10 Zur besseren Darstellung ist in Figur 1 nur einer der Metallstifte 1.2 in der Leiterplattenbuchse 1 abgebildet, wodurch eines der Löcher 4 der Leiterplatte 3 besser erkennbar ist.

Es können beliebige (weitere) Befestigungsmittel vorgesehen sein. Beispielsweise kann der Sockel 1.1 der Leiterplattenbuchse 1 auch an der Oberseite der Leiterplatte 3 verklebt werden.

15

Geeignete bzw. entsprechende Befestigungsmittel 1.2 zur Festlegung des Sockels 1.1 sind auch in den Ausführungsformen nach den Figuren 2 bis 4 (in den Figuren 2 und 3 nicht exemplarisch dargestellt) vorgesehen.

20 Es können Distanzmittel 1.3 vorgesehen sein, um den Sockel 1.1 zumindest teilweise von der Leiterplatte 3 zu distanzieren bzw. um die Auflagefläche A des Sockels 1.1 auf der Leiterplatte 3 zu verkleinern. Dadurch können Luftspalte zwischen dem Sockel 1.1 und der Leiterplatte 3 entstehen, die beispielsweise der Kühlung des Innenraums des Sockels 1.1 bzw. der Hülse 1.6 dienen und/oder eine unerwünschte Berührung bzw. Kontaktierung von Leiterbahnen der Leiterplatte 3 verhindern. Die Distanzmittel 1.3 können in der Art von Stegen aus dem Sockel 1.1 herausgearbeitet sein. Die Distanzmittel 1.3 und/oder die Befestigungsmittel 1.2 können auch dazu dienen, eine elektrische Verbindung zwischen dem Sockel 1.1 und der Leiterplatte 3, insbesondere einem "ground layer" bzw. einem Massepunkt der Leiterplatte 3, herzustellen.

30 Der Sockel 1.1 umfasst weiter eine Wellenführungsanordnung 6 zur Führung einer elektromagnetischen Welle in den Wellenleiter 2. Die Wellenführungsanordnung 6 ist im Ausführungsbeispiel als dielektrisches Wellenleiterteil ausgebildet. Es kann allerdings auch ein Drahtwellenleiterteil oder ein Hohlleiterteil oder eine Kombinationen hieraus vorgesehen sein. Die Ausführungsbeispiele sind entsprechend zu verstehen.

35

In den Ausführungsbeispielen ist vorgesehen, dass die Wellenführungsanordnung 6 als Bestandteil des Steckverbinders ausgebildet ist. Alternativ dazu kann die Wellenführungsanordnung 6 jedoch auch Teil eines ein- oder mehrteiligen Wellenleiters 2, 2' sein und mit dem Gehäuse lösbar oder unlösbar verbunden sein. Die Wellenführungsanordnung 6 kann gegebenenfalls auch in einem nachfolgend noch näher dargestellten Wellenleiter-Stecker 7 ausgebildet sein bzw. der Wellenleiter-Stecker 7 kann ein Teilstück des Wellenleiters 2 derart weiterführen, dass, wenn der Wellenleiter-Stecker 7 mit dem erfindungsgemäßen Steckverbinder verbunden ist, ein Teilstück des Wellenleiters 2 in das Gehäuse eindringt.

Bei der Wellenführungsanordnung 6 muss es sich somit nicht zwingend um einen Teil des Steckverbinders handeln. Die Wellenführungsanordnung 6 kann auch durch den Wellenleiter 2, 2' bereitgestellt werden. Alle Ausführungsbeispiele sind derart zu verstehen, dass die Wellenführungsanordnung 6 als Teil des Steckverbinders ausgebildet sein kann, aber auch durch den Wellenleiter 2, 2' bereitgestellt sein kann.

Die Leiterplattenbuchse 1 bzw. insbesondere die Hülse 1.6 der Leiterplattenbuchse 1 ist ausgebildet, um eine Verbindung mit einem Wellenleiter-Stecker 7 (vgl. Figur 7) herzustellen. Die spezifische Geometrie der Hülse 1.6 und gegebenenfalls des Sockels 1.1 ist dabei an den entsprechenden Wellenleiter-Stecker 7 angepasst, um diesen in sich aufzunehmen und/oder um ein Aufstecken des Wellenleiter-Steckers 7 zu ermöglichen. Das Gehäuse, insbesondere die Hülse 1.6 des Gehäuses, ist hierzu vorzugsweise mechanisch und/oder magnetisch kodiert, wodurch nur ein bestimmter Wellenleiter-Stecker 7 und auch nur in einer bestimmten Orientierung eingesteckt werden kann. Es können auch Führungsschienen und/oder Führungsnuten 1.4 an der Hülse 1.6 vorgesehen sein. Die Hülse 1.6 weist ferner eine Rastnut 8 auf, in die ein Rasthaken eines Wellenleiter-Steckers 7 einrasten kann. Die Wellenführungsanordnung 6 bzw. das dielektrische Wellenleiterteil ist dabei derart ausgerichtet, dass es die geführte elektromagnetische Welle mit möglichst geringen Signalleistungsverlusten direkt in den Wellenleiter 2 bzw. den Wellenleiter-Stecker 7 bzw. eine Wellenführung des Wellenleiters 2 bzw. des Wellenleiter-Steckers 7 weiterzugeben vermag.

Das aus dem Sockel 1.1 und der Hülse 1.6 ausgebildete Gehäuse ist in der Ausführungsform nach Figur 1 ungewinkelt ausgebildet bzw. weist eine gerade Abgangsrichtung auf. Die Einsteckrichtung des Wellenleiter-Steckers 7, in den Figuren als Pfeil 9 gekennzeichnet, verläuft dabei parallel zu einer Orthogonalen L zu der Auflagefläche A des Sockels 1.1 auf der Leiterplatte 3.

Die Wellenführungsanordnung 6 in der Ausführungsform nach Figur 1 verläuft linear bzw. geradlinig durch den Sockel 1.1 und die Hülse 1.6.

Das Gehäuse, in den Ausführungsbeispielen der Sockel 1.1, ist weiter dazu eingerichtet, einen Signalumsetzer 10 mit einer Antennenanordnung 11 aufzunehmen. Der Signalumsetzer 10 ist dabei als Bestandteil der Leiterplattenbuchse 1 vorzugsweise mittelbar in dem Sockel 1.1 festgelegt bzw. Bestandteil der Leiterplattenbuchse 1. Der Signalumsetzer 10 kann auch an einer anderen Stelle des Gehäuses angeordnet sein.

In der Ausführung der Figur 1 ist die Antennenanordnung 11 Bestandteil des Signalumsetzers 10 und auf der Oberseite des Signalumsetzers 10 angeordnet, wobei die Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung 11 auf die Wellenführungsanordnung 6 ausgerichtet ist. Demnach ist die Wellenführungsanordnung 6 im Gehäuses zur optimalen Kopplung mit der Antennenanordnung 11 angeordnet und ausgebildet.

Der Signalumsetzer 10 ist im Ausführungsbeispiel als anwendungsspezifische integrierte Schaltung ausgebildet. Grundsätzlich kann der Signalumsetzer 10 wenigstens eine integrierte Schaltung und/oder wenigstens eine Signalplatine und/oder wenigstens ein diskretes elektrisches Bauteil aufweisen. Der Signalumsetzer 10 ist mit dem wenigstens einen elektrischen Leiter auf der Leiterplatte 3 verbunden und eingerichtet, um eine Wandlung zwischen elektrischen Signalen und hochfrequenten elektromagnetischen Signalen durchzuführen.

In der Ausführung der Figur 1 ist eine Versorgungsschaltung 12 für den Signalumsetzer 10 als Bestandteil der Leiterplattenbuchse 1 in dem Sockel 1.1 festgelegt. Alternativ ist auch eine Anordnung an einer beliebigen anderen Stelle des Gehäuses, in den Ausführungsbeispielen also auch in der Hülse 1.6, möglich. Die Versorgungsschaltung 12 weist vorzugsweise eine Versorgungsplatine und mehrere diskrete elektrische Bauelemente (nicht dargestellt) auf. Die Versorgungsschaltung 12 ist im Ausführungsbeispiel mit dem Sockel 1.1 verbunden, beispielsweise verklemmt oder verklebt und weist elektrische Verbindungen 13 zu der Leiterplatte 3 und somit zu dem wenigstens einen elektrischen Leiter auf. Dadurch, dass der Signalumsetzer 10 auf der Versorgungsschaltung 12 festgelegt und elektrisch mit der Versorgungsschaltung 12 verbunden ist, ist der Signalumsetzer 10 somit auch an dem Sockel 1.1 der Leiterplattenbuchse 1 festgelegt. Über die elektrische Verbindung mit der Versorgungsschaltung 12, wozu elektrische Kontakte 15 vorgesehen sein können, ist der Signalumsetzer 10 ferner mit dem wenigstens einen elektrischen Leiter der Leiterplatte 3 elektrisch verbunden.

Durch die elektrischen Verbindungen 13 ist die Versorgungsschaltung 12 außerdem an der Leiterplatte 3 festgelegt. Es kann sich bei der elektrischen Verbindung also gleichzeitig um Befestigungsmittel der Versorgungsschaltung 12 handeln. Die elektrischen Verbindungen 13 bzw. Befestigungsmittel der Versorgungsschaltung 12 können auch als Abstandsmittel der Versorgungsschaltung 12 verwendet werden.

Auch wenn dies im Ausführungsbeispiel nicht dargestellt ist, können die Wellenführungsanordnung 6 und die Antennenanordnung 11 jeweils auch mehrteilig ausgebildet sein, um mehrere räumlich separierte elektromagnetische Signale zu führen. Die Leiterplattenbuchse 1 kann auch zur Verbindung mit mehreren Wellenleitern 2 bzw. mit einem Wellenleiter 2 mit mehreren Wellenführungen 2.1 (vgl. Figur 8) vorgesehen sein.

Grundsätzlich kann der Steckverbinder bzw. die Leiterplattenbuchse 1 also zur Mehrkanalübertragung und/oder zur bidirektionalen Übertragung eingerichtet sein. Dabei können mehrere hochfrequente elektromagnetische Signale übertragen werden, beispielsweise durch den Einsatz verschiedener Polarisierung und/oder verschiedener Trägerfrequenzen und/oder definierter Übertragungszeiten.

Es kann eine metallische und/oder dielektrische Abschirmung 1.5 vorgesehen sein, die beispielsweise durch den Sockel 1.1 und/oder die Hülse 1.6 ausgebildet ist. Die Abschirmung 1.5 kann ringförmig um die Wellenführungsanordnung 6 verlaufen und sich über deren Länge oder darüber hinaus erstrecken.

In Figur 2 ist eine Ausführung der Erfindung dargestellt, die der Ausführungsform der Figur 1 grundsätzlich ähnlich ist, vorliegend aber eine Leiterplattenbuchse 1 zeigt, bei der das Gehäuse einen gewinkelten Abgang aufweist. Auf eine erneute Beschreibung identischer oder grundsätzlich ähnlicher Komponenten wird dabei nachfolgend, soweit möglich, verzichtet. Alle Merkmale, die bezüglich der Figur 1 beschrieben wurden, können auch bei allen anderen Ausführungsbeispielen umgesetzt werden, ohne dass es hierzu einer expliziten Erwähnung bedarf. Im Folgenden wird im Wesentlichen auf die Unterschiede im Detail eingegangen; dies gilt auch für nachfolgende Figuren.

Im Gegensatz zur Ausführung der Figur 1 sind der Sockel 1.1 und die Hülse 1.6 der Ausführung der Figur 2 gestaltet, um einen Winkel α zwischen der Einsteckrichtung 9 (bzw. deren Verlängerung) und einer Orthogonalen L zu der Auflagefläche A des Sockels 1.1 auf der Leiterplatte 3 auszubilden. Im Ausführungsbeispiel nach der Figur 2 beträgt der Winkel α vorzugsweise 90° . Es kann grundsätzlich ein beliebiger Winkel vorgesehen sein.

Ein Gehäuse 1.1, 1.6 mit einer gewinkelten Abgangsrichtung kann aus mehreren Gründen von Vorteil sein. Zunächst können geometrische Beschränkungen bzw. Vorgaben eine entsprechende Abgangsrichtung vorgeben. Schließlich kann es auch von Vorteil sein, den Wellenleiter 2 zunächst flach auf der Leiterplatte 3 weiterzuführen, wodurch der Wellenleiter 2 zusätzlich gestützt und/oder fixiert werden kann. Nicht zuletzt kann es von Vorteil sein darauf zu achten, die Wellenführungsanordnung 6 in eine Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung 11 auszurichten und so die bestmögliche Kopplung zu erzielen.

In der Ausführung der Figur 2 verläuft die Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung 11 seitlich von dem Signalumsetzer 10 weg. Dadurch, dass das Gehäuse 1.1, 1.6 um 90° gewinkelt ausgebildet ist, kann die Wellenführungsanordnung 6 aber dennoch linear verlaufen. Ein linearer Verlauf der Wellenführungsanordnung 6 ist vorzuziehen, da hierdurch im Optimalfall keine Dämpfung auftritt bzw. keine Signalleistungsverluste auftreten. Die Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung 11 verläuft somit entgegen der Einsteckrichtung 9 entlang der Längsachse der Wellenführung 6.

Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass das Gehäuse 1.1, 1.6 ungewinkelt ausgebildet ist, wobei die Wellenführungsanordnung 6 eine Biegung aufweist (nicht dargestellt), um optimal auf die Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung 11 ausgerichtet zu sein und die elektromagnetische Welle optimal zwischen dem Wellenleiter 2 und der Antennenanordnung 11 zu führen.

Figur 3 zeigt eine weitere Ausführung einer Leiterplattenbuchse 1 mit einem ungewinkelten Gehäuse, bestehend aus dem Sockel 1.1 und der Hülse 1.6. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Ausführungsformen ist in der Ausführung der Figur 3 keine Versorgungsschaltung 12 vorgesehen. Ferner ist der Signalumsetzer 10 nicht an dem Sockel 1.1 sondern an der Leiterplatte 3 festgelegt. Dennoch sind die Antennenanordnung 11 des Signalumsetzers 10 und die Wellenführungsanordnung 6 optimal aufeinander ausgerichtet, da der Sockel 1.1 und der Signalumsetzer 10 jeweils fest definierte Positionen auf der Leiterplatte 3 einnehmen (diese können vorzugsweise durch das Lochraster bzw. die Löcher 4 bzw. Durchkontaktierungen der Leiterplatte 3 vorgegeben sein).

Exemplarisch ist in Figur 3 eine elektromagnetische Abschirmung 26 gezeigt, welche die Hülse 1.6 des Gehäuses wenigstens über einen Teil ihrer Länge, vorzugsweise über die gesamte Länge, umgibt. Eine derartige elektromagnetische Abschirmung 26 kann bei allen Ausführungsformen analog vorgesehen sein. Dies ist allerdings optional, verbessert jedoch die elektromagnetische Verträglichkeit des erfindungsgemäßen Steckverbinders. Die elektromagnetische Abschirmung 26 kann alternativ oder ergänzend zu der metallischen und/oder dielektrischen Abschirmung 1.5, welche bezüglich der Ausführungsform nach Figur 1 beschrieben wurde und die grundsätzlich bei allen Ausführungsformen ebenfalls eingesetzt werden könnte, Verwendung finden.

Die elektromagnetische Abschirmung 26 kann derart gestaltet sein, dass diese insbesondere die nicht elektrisch leitenden Teile des Gehäuses, insbesondere die Teile des Gehäuses, die nicht metallisch ausgebildet sind, umgibt. Grundsätzlich kann die elektromagnetische Abschirmung 26 aber auch derart gestaltet sein, dass das Gehäuse insgesamt, d. h. vorliegend der Sockel 1.1 und die Hülse 1.6, umfasst werden. Diese Ausgestaltung eignet sich insbesondere, wenn der Sockel 1.1 nicht bereits derart gestaltet ist, dass dieser eine elektromagnetische Abschirmung 26 gewährleistet, d. h. insbesondere wenn der Sockel 1.1

nicht aus Metall ausgebildet ist. Wenn das Gehäuse einteilig oder mehrteilig ausgebildet ist, kann die optional vorgesehene elektromagnetische Abschirmung 26 entsprechend angepasst sein.

Im Ausführungsbeispiel nach der Figur 3 ist die elektromagnetische Abschirmung 26 als Hülse aus einem elektrisch leitenden Material, im Ausführungsbeispiel Metall, ausgebildet. Die Hülse 26 ist dabei vorzugsweise elektrisch leitend mit einem "ground layer" der Leiterplatte 3 oder einem Massepunkt verbunden. Die Verbindung erfolgt im Ausführungsbeispiel dadurch, dass die Hülse 26 elektrisch leitend mit einem Sockel 1.1 verbunden ist. Der Sockel 1.1 des Gehäuses ist dabei vorzugsweise aus einem Zink-Druckguss hergestellt.

Eine elektromagnetische Abschirmung 26 lässt sich alternativ oder ergänzend zu einer Ausbildung einer Hülse vorzugsweise auch dadurch erreichen, dass die elektromagnetisch abzuschirmenden Gehäuseteile wenigstens teilweise, vorzugsweise vollständig, metallisch beschichtet sind. Dies kann vorzugsweise durch ein Aufdampfen erfolgen. Ferner kann die Hülse 1.6 und/oder der Sockel 1.1 auch mit einer Metallfolie versehen sein.

Eine elektromagnetische Abschirmung 26 lässt sich vorzugsweise auch dadurch erreichen, dass ein lediglich prinzipmäßig in der Figur 7 dargestellter Wellenleiter-Stecker 7 über eine Ausgestaltung verfügt, die geeignet ist, wenn der Wellenleiter-Stecker 7 mit dem erfindungsgemäßen Steckverbinder 1 verbunden ist, eine elektromagnetische Abschirmung für den erfindungsgemäßen Steckverbinder 1 bereitzustellen. Hierzu kann vorgesehen sein, dass der Wellenleiter-Stecker 7 wenigstens einen Teil des Gehäuses 1.1, 1.6 des erfindungsgemäßen Steckverbinders 1 entsprechend umgibt. Der Wellenleiter-Stecker 7 kann hierzu mit einer geeigneten elektromagnetischen Abschirmung, beispielsweise ausgeführt als Hülse, versehen sein. Vorgesehen ist dabei, dass die elektromagnetische Abschirmung des Wellenleiter-Steckers 7 vorzugsweise eine elektrisch leitende Verbindung zu einem Massepunkt bzw. einem "ground layer" der Leiterplatte 3 gegebenenfalls über den Sockel 1.1 herstellt. Hierzu können Kontaktfedern vorgesehen sein. Alternativ können auch andere bekannte Maßnahmen vorgesehen sein.

In Figur 4 ist eine Seitenansicht einer weiteren Leiterplattenbuchse 1 dargestellt. Dabei ist eine gewinkelte Gehäuseform (abermals mit einer Abwinklung von 90°) vorgesehen. Lediglich schematisch und gestrichelt sind innenliegend die Wellenführungsanordnung 6 und der Signalumsetzer 10 dargestellt. In der Variante der Figur 4 ist abermals keine Versorgungsschaltung 12 vorgesehen. Der Signalumsetzer 10 ist in dem Sockel 1.1 festgelegt. Die Hülse 1.6 weist einen Schnapphaken 14 auf. Seitliche Befestigungsmittel 1.2 sind an dem Sockel 1.1 vorgesehen. Ferner sind elektrische Kontakte 15 des Signalumsetzers 10 erkennbar, die zur Verbindung mit der Leiterplatte 3 dienen. Abstandsmittel 1.3 sorgen abermals dafür, dass der Sockel 1.1 nicht vollständig flach auf der Leiterplatte 3 aufliegt.

In Figur 5 ist eine weitere Ausführung der Erfindung dargestellt. Gezeigt ist eine Ausbildung des erfindungsgemäßen Steckverbinders als Kupplung 16 eines Koaxialkabels 17. Die erfindungsgemäße Kupplung 16 mit ihrem Gehäuse, das durch einen Sockel 16.1 und eine Hülse 16.3 gebildet ist, nimmt dabei
5 das Koaxialkabel 17 auf und ist an diesem festgelegt. Das Koaxialkabel 17 umfasst einen elektrischen Innenleiter 17.1 sowie einen elektrischen Außenleiter 17.2, die durch ein Dielektrikum 17.3 separiert sind. Ein isolierender Außenmantel 17.4 umhüllt das Koaxialkabel 17. Als Befestigungsmittel ist eine Crimp-
hülse 18 oder sonstige Befestigungsmittel vorgesehen, welche für eine ausreichende Fixierung des Koaxialkabels 17 an der Kupplung 16 sorgt bzw. sorgen. Vorliegend ist die Crimphülse 18 mit dem Koaxial-
10 kabel 17 in einem Verbindungsteil 16.2 aufgenommen. Das Verbindungsteil 16.2 weist somit das Koaxialkabel 17 mit den elektrischen Leitern 17.1, 17.2 auf und kann als die erfindungsgemäße Struktur bezeichnet werden. Das Verbindungsteil 16.2 dient vorliegend der verbesserten Befestigung des Koaxialkabels 17 an der Kupplung 16 und kann z. B. mit dem Sockel 16.1 verklebt sein. Das Koaxialkabel 17 kann
15 aber auch direkt an dem Sockel 16.1 befestigt sein und stellt in diesem Fall die erfindungsgemäße Struktur dar.

Die Kupplung 16 umfasst einen Signalumsetzer 10, der mit einer Versorgungsschaltung 12 elektrisch und mechanisch verbunden ist. Die Versorgungsschaltung 12 ist mit dem Sockel 16.1 der Kupplung 16 verbunden bzw. an diesem festgelegt. Abermals ist eine Wellenführungsanordnung 6 auf eine Antennenan-
20 ordnung 11 des Signalumsetzers 10 ausgerichtet. Der Sockel 16.1 und die Hülse 16.3 sind nicht gewinkelt ausgebildet, wobei die Einsteckrichtung 9 des Wellenleiters 2 parallel zu der Längsachse L_K des Koaxialkabels 17 verläuft. Der Signalumsetzer 10 und die Versorgungsschaltung 12 sind von dem Sockel 16.1 der Kupplung 16 vorzugsweise vollständig aufgenommen.

25 Im Ausführungsbeispiel ist ein einadriges Koaxialkabel 17 dargestellt. Es kann allerdings ein beliebiges Kabel mit einer beliebigen Anzahl Innenleiter vorgesehen sein.

Eine elektrische Versorgung des Signalumsetzers 10 und/oder der Versorgungsschaltung 12 kann über wenigstens einen der elektrischen Leiter, vorliegend den Innenleiter 17.1 und den Außenleiter 17.2 des
30 Koaxialkabels 17, vorgesehen sein, wobei das Koaxialkabel 17 auch wenigstens eines der elektrischen Signale überträgt.

Eine weitere Ausführung des erfindungsgemäßen Steckverbinders zeigt Figur 6. In Figur 6 ist der erfindungsgemäße Steckverbinder als Adapter 19 ausgebildet. Das Gehäuse des Adapters 19, das durch einen
35 Sockel 19.1 und eine Hülse 19.5 gebildet ist, weist Befestigungsmittel 19.2 zur Festlegung des Adapters 19 an einem Koaxialstecker (nicht dargestellt) auf. Der Adapter 19 umfasst einerseits ein Buchsenteil

19.3 für einen herkömmlichen elektrischen Koaxialstecker und andererseits ein Buchsenteil 19.4 zur Verbindung mit einem Wellenleiter-Stecker 7 oder einem beliebigen Anschluss für eine Wellenführung 2. Selbstverständlich kann durch den erfindungsgemäßen Adapter auch eine Adaptierung eines beliebigen elektrischen Steckverbinders auf einen beliebigen Wellenleiter-Steckverbinder vorgesehen sein.

5

Figur 7 zeigt ein System 20 zur Übertragung von hochfrequenten elektromagnetischen Signalen. Das System 20 umfasst eine erste Signalverarbeitungseinheit 21, eine zweite Signalverarbeitungseinheit 22 und einen Wellenleiter 2. Zwischen den beiden Signalverarbeitungseinheiten 21, 22 ist ein hochfrequentes elektromagnetisches Signal über den Wellenleiter 2 übertragbar. In dem Wellenleiter 2 ist eine einzelne Wellenführung 2.1 gestrichelt angedeutet.

10

Die Signalverarbeitungseinheiten 21, 22 umfassen jeweils einen Steckverbinder 1, 24 gemäß der vorstehenden Beschreibung und eine Struktur 3, 25, die wenigstens einen elektrischen Leiter (nicht dargestellt) aufweist.

15

Bei dem ersten Steckverbinder 21 handelt es sich um eine Leiterplattenbuchse 1, die auf einer Leiterplatte 3 angeordnet ist, wobei die Leiterplatte 3 wenigstens eine integrierte Schaltung und/oder wenigstens ein diskretes elektrisches Bauelement 23 aufweist. Beispielhaft sind zwei diskrete elektrische Bauelemente 23 als SMD-Bauelemente dargestellt. Die Leiterplattenbuchse 1 bzw. das Gehäuse 1.1, 1.6 der Leiterplattenbuchse 1 ist mit Befestigungsmitteln 1.2 ausgestattet, die durch die Leiterplatte 3 hindurchgesteckt werden können und rückseitig an der Leiterplatte 3 verlötet sind.

20

Die zweite Signalverarbeitungseinheit 22 umfasst eine Einbaubuchse 24, die in oder an einem Gerätegehäuse 25 eines elektrischen Geräts bzw. dem Gerätegehäuse 25 der zweiten Signalverarbeitungseinheit 22 festgelegt ist.

25

Es kann vorgesehen sein, dass ein Signalumsetzer 10 auf der Struktur 3, 25, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, festgelegt ist und in dem Gehäuse 1.1, 1.6 bzw. 24.1, 24.2 des Steckverbinders 1, 24 aufgenommen ist, wenn der Steckverbinder 1, 24 auf der Struktur 3, 25 festgelegt ist. Alternativ kann der Signalumsetzer 10 auch in dem Gehäuse 1.1, 1.6 bzw. 24.1, 24.2 festgelegt oder Bestandteil des Gehäuses 1.1, 1.6 bzw. 24.1, 24.2 sein.

30

Figur 8 zeigt einen Querschnitt eines dielektrischen Wellenleiters 2, der zur räumlich separierten Mehrkanalübertragung ausgebildet ist. Der Wellenleiter 2 weist hierfür zwei parallel verlaufende dielektrische Wellenführungen 2.1 auf, die sich über die Länge des Wellenleiters 2 durch einen dielektrischen Mantel 2.3 erstrecken. Der dielektrische Mantel kann auch als dielektrische Hülle verstanden werden. Der die-

35

lektrischen Mantel 2.3 weist eine geringere Dielektrizitätszahl auf, als die dielektrischen Wellenführungen 2.1. Optional kann eine metallische oder sonstige Abschirmung zwischen den Wellenführungen 2.1 vorgesehen sein. Es kann auch eine weitere Ummantelung und/oder eine sonstige Abschirmung vorgesehen sein, die den Wellenleiter 2 bzw. dessen dielektrischen Mantel 2.3 umhüllt.

5

Die Figur 9 zeigt einen Wellenleiter 2', der als dielektrisches Wellenleiterkabel ausgebildet ist. Der Wellenleiter 2' umfasst einen dielektrischen Kern 2.1 zur Übertragung einer elektromagnetischen Welle, eine dielektrische Hülle 2.2 zur Schirmung der zu übertragenden Welle und einen dielektrischen Mantel 2.3 zum Schutz des dielektrischen Wellenleiters 2'.

10

In Figur 9 kann der dielektrische Kern 2.1 in einer bevorzugten Ausgestaltung aus Polyethylen (PE) und/oder Polypropylen (PP) und/oder Polytetrafluorethylen (PTFE) ausgebildet sein. Bevorzugt weist der Kern 2.1 einen runden Querschnitt auf, wobei auch andere Formen vorgesehen sein können. Den dielektrischen Kern 2.1 konzentrisch umgebend ist in Figur 9 eine dielektrische Hülle 2.2 vorzugsweise aus PE-Schaum ausgebildet. Anstelle eines PE-Schaums eignen sich auch PTFE-Bänder in besonderem Maße. Auch hier sind andere Gestaltungen, insbesondere aus den anderen vorgenannten Materialien möglich. Der Schaum ist vorzugsweise derart ausgelegt, dass dieser geeignet ist, bei ausreichender mechanischer Stabilität möglichst viel Luft in die dielektrische Hülle 2.2 einzulagern.

15

In der Ausführungsform nach Figur 9 kann vorzugsweise ferner vorgesehen sein, dass die dielektrische Hülle 2.2, wie dargestellt, konzentrisch von dem dielektrischen Mantel 2.3 umgeben ist, wobei der dielektrische Mantel 2.3 vorzugsweise aus TPE (thermoplastisches Elastomer), insbesondere TPE S, ausgebildet ist. TPE bzw. TEP S ist ein Dielektrikum mit besonders großen Flussfaktoren sowie vorteilhaften mechanischen Eigenschaften, besonders hinsichtlich der Festigkeit gegen Abknicken. Ferner weist TPE bzw. TPE S eine hohe Flammbeständigkeit auf. Der dielektrische Mantel 2.3 stellt vorzugsweise einen Schutz sowohl vor UV-Strahlung als auch vor mechanischen Einflüssen bereit.

20

Es sei darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Materialien für den dielektrischen Kern 2.1, die dielektrische Hülle 2.2 und den dielektrischen Mantel 2.3 beispielhaft sind, es können hier auch beliebige andere geeignete Materialien zum Einsatz kommen, insbesondere sind auch dielektrische Wellenleiterkabel, wie LWL oder POF, zur optischen Übertragung von Signalen bekannt. Derartige Kabel weisen in der Regel Quarzglas oder PMMA (Polymethylmethacrylat) auf.

30

Der dielektrische Kern 2.1 kann auch über eine nicht näher dargestellte Bohrung, die vorzugsweise mittig eingebracht ist, verfügen. Es ist jedoch auch denkbar, die Bohrung nicht symmetrisch zu dem dielektri-

35

schen Kern 2.1 anzuordnen. Weiterhin ist es denkbar, mehrere Bohrungen in dem dielektrischen Kern 2.1 auszubilden. Die Bohrung kann den dielektrischen Kern 2.1 auch ersetzen.

Die Erfindung ist nicht auf die Verwendung eines spezifischen Wellenleiters 2, 2' bzw. eines Wellenleiterkabels beschränkt. Entsprechend sind auch die Ausführungsbeispiele zu verstehen.

P a t e n t a n s p r ü c h e

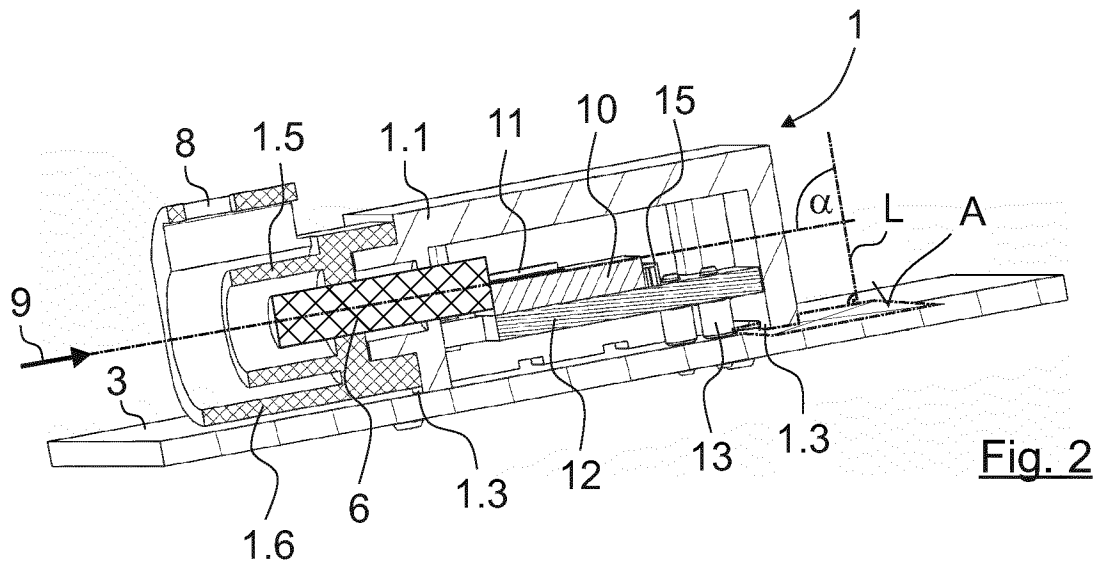
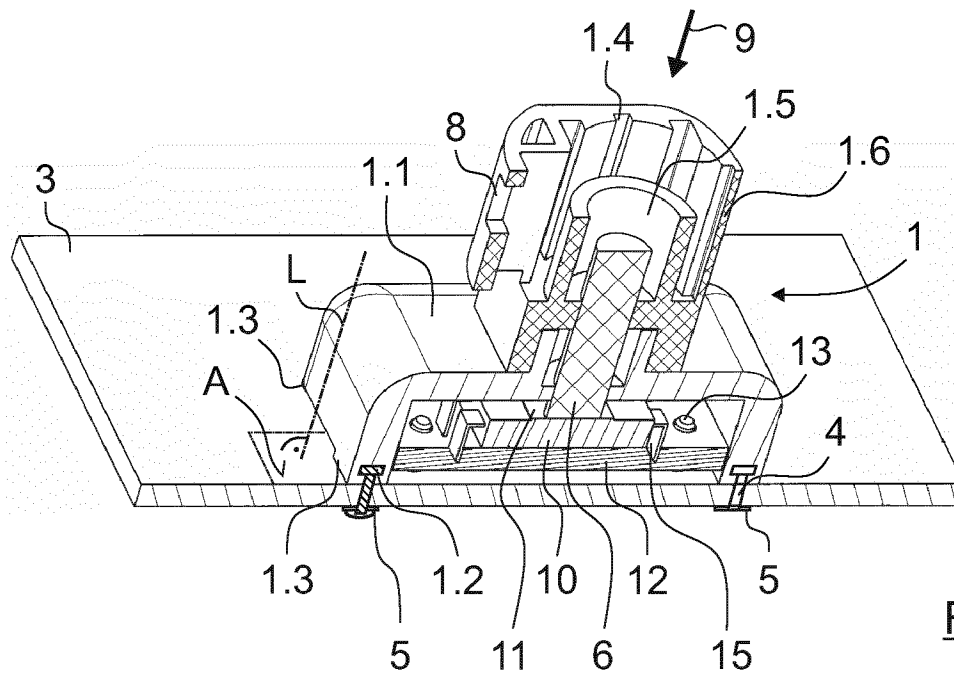
1. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) zur Verbindung eines Wellenleiters (2, 2') mit wenigstens einem elektrischen Leiter (17.1, 17.2), mit einem Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) zur
5 Verbindung mit dem Wellenleiter (2, 2'), wobei Befestigungsmittel (1.2, 18, 19.2) zur Festlegung des Gehäuses (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) an einer Struktur (3, 17, 25), die den wenigstens einen elektrischen Leiter (17.1, 17.2) aufweist, vorgesehen sind, und wobei das Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) eingerichtet ist, einen Signalumsetzer (10) mit einer
10 Antennenanordnung (11) aufzunehmen, und wobei innerhalb des Gehäuses (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2), welches hierfür eingerichtet ist, eine Wellenführungsanordnung (6) vorgesehen ist, wobei die Wellenführungsanordnung (6) zur Führung einer elektromagnetischen Welle in den Wellenleiter (2, 2') und zur Kopplung mit der Antennenanordnung (11) angeordnet und ausgebildet ist, und wobei der Signalumsetzer (10) mit dem wenigstens einen elektrischen Leiter (17.1, 17.2) verbunden ist und eingerichtet ist, um eine Wandlung zwischen elektrischen Signalen und hochfrequenten elektromagnetischen Signalen durchzuführen.
15
2. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Steckverbinder als Leiterplattensteckverbinder, vorzugsweise als Leiterplattenbuchse (1), und
20 die Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, als Leiterplatte (3) ausgebildet ist.
3. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
25 der Steckverbinder als Stecker oder Kupplung (16), und die Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter (17.1, 17.2) aufweist, als Kabel, vorzugsweise als Koaxialkabel (17), ausgebildet ist.
4. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach Anspruch 1,
30 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Steckverbinder als Adapter (19), und die Struktur, die den wenigstens einen elektrischen Leiter aufweist, als elektrischer Steckverbinder, vorzugsweise als Koaxialsteckverbinder, ausgebildet ist.

5. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Signalumsetzer (10) als Bestandteil des Steckverbinders (1, 16, 19, 24) in dem Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) festgelegt ist.
6. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Signalumsetzer (10) wenigstens eine integrierte Schaltung und/oder wenigstens eine Signalplatine und/oder wenigstens ein diskretes elektrisches Bauelement aufweist.
7. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
eine Versorgungsschaltung (12) für den Signalumsetzer (10) als Bestandteil des Steckverbinders (1, 16, 19, 24) in dem Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) festgelegt ist, wobei die
Versorgungsschaltung (12) wenigstens eine integrierte Schaltung und/oder wenigstens eine Versorgungsplatine und/oder wenigstens ein diskretes elektrisches Bauelement aufweist.
8. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Wellenführungsanordnung (6) zur Führung der elektromagnetischen Welle als Teil des Steckverbinders (1, 16, 19, 24) ausgebildet ist oder die Wellenführungsanordnung (6) als Teil des ein- oder mehrteiligen Wellenleiters (2, 2') ausgebildet und mit dem Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) lösbar oder unlösbar verbunden ist.
9. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
das Gehäuse (1.1, 16.1, 19.1, 24.1) derart ausgebildet ist, dass eine Einsteckrichtung (9) des Wellenleiters (2) gegenüber einer Orthogonalen (L) zu einer Auflagefläche (A) des Gehäuses (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) auf der Struktur (3, 17, 25) um 1° bis 90° , beispielsweise 10° bis 80° , 20° bis 70° , 30° bis 60° oder 40° bis 50° , vorzugsweise 45° oder 90° , geneigt ist.
10. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Wellenführungsanordnung (6) im Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) zur Ausrichtung auf eine Hauptabstrahlrichtung der Antennenanordnung (11) gewinkelt ausgebildet ist und

beispielsweise eine Biegung zwischen 1° bis 90°, 10° bis 80°, 20° bis 70°, 30° bis 60° oder 40° bis 50°, vorzugsweise von 45° oder 90°, aufweist.

11. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
das Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) des Steckverbinders (1, 16, 19, 24) zur Reduzierung oder Aufhebung der elektromagnetischen Abstrahlung wenigstens teilweise von einer elektromagnetischen Abschirmung (26) umgeben ist.
- 10 12. Steckverbinder (1, 16, 19, 24) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
eine elektrische Versorgung des Signalumsetzers (10) über wenigstens einen der elektrischen Leiter (17.1, 17.2) vorgesehen ist, der auch wenigstens eines der elektrischen Signale überträgt.
- 15 13. Signalverarbeitungseinheit (21, 22) mit einem Steckverbinder (1, 16, 19, 24) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12 und mit einer Struktur (3, 17, 25), die wenigstens einen elektrischen Leiter (17.1, 17.2) aufweist.
14. Signalverarbeitungseinheit (21, 22) nach Anspruch 13,
20 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
ein Signalumsetzer (10) auf der Struktur (3, 17, 25) festgelegt und in einem Gehäuse (1.1, 1.6, 16.1, 16.3, 19.1, 19.5, 24.1, 24.2) des Steckverbinders (1, 16, 19, 24) aufgenommen ist, wenn der Steckverbinder (1, 16, 19, 24) auf der Struktur (3, 17, 25) festgelegt ist.
- 25 15. System (20) zur Übertragung von hochfrequenten elektromagnetischen Signalen, umfassend
- eine erste Signalverarbeitungseinheit (21) gemäß einem der Ansprüche 13 oder 14,
- eine zweite Signalverarbeitungseinheit (22) mit einem zweiten Steckverbinder, und
- einen Wellenleiter (2, 2'),
wobei wenigstens ein hochfrequentes elektromagnetisches Signal zwischen den beiden Signalver-
30 arbeitungseinheiten (21, 22) über den Wellenleiter (2, 2') übertragbar ist.

1/4



2/4

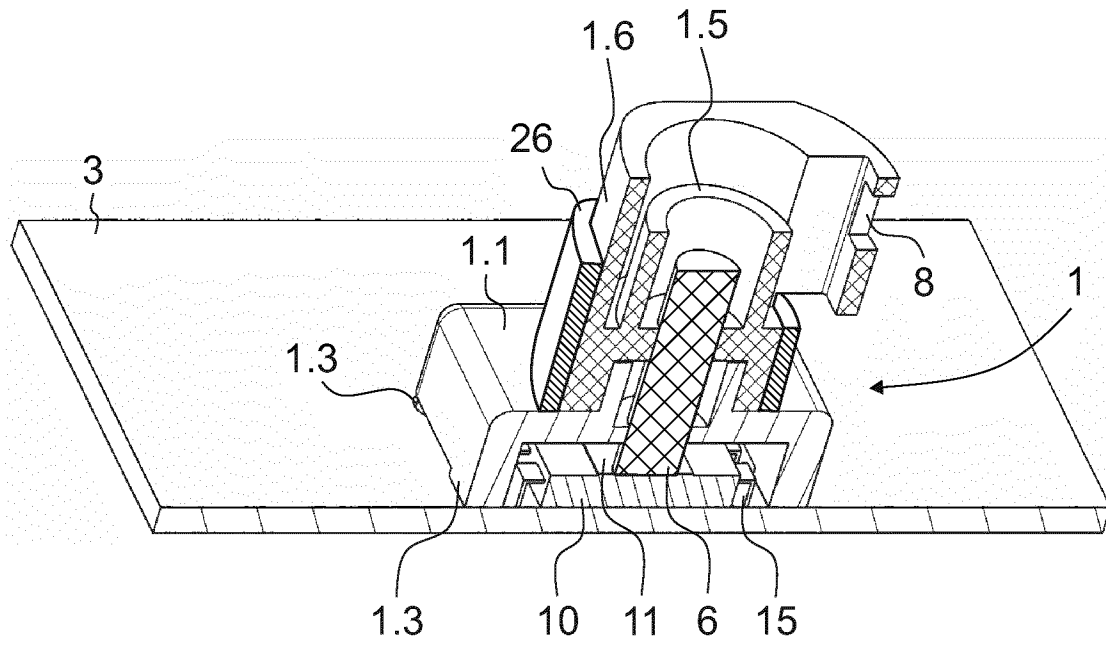


Fig. 3

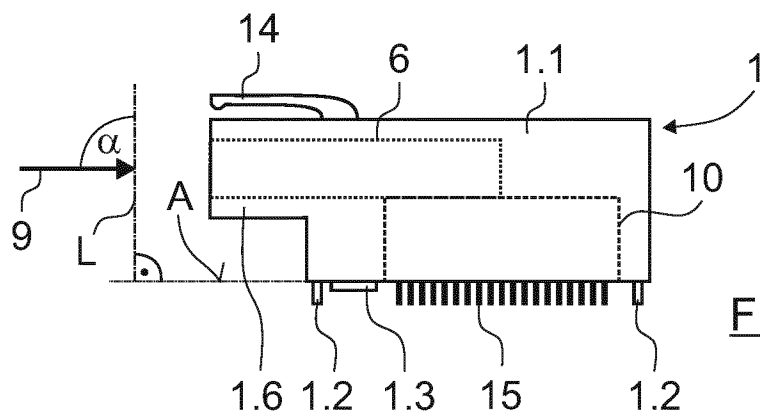
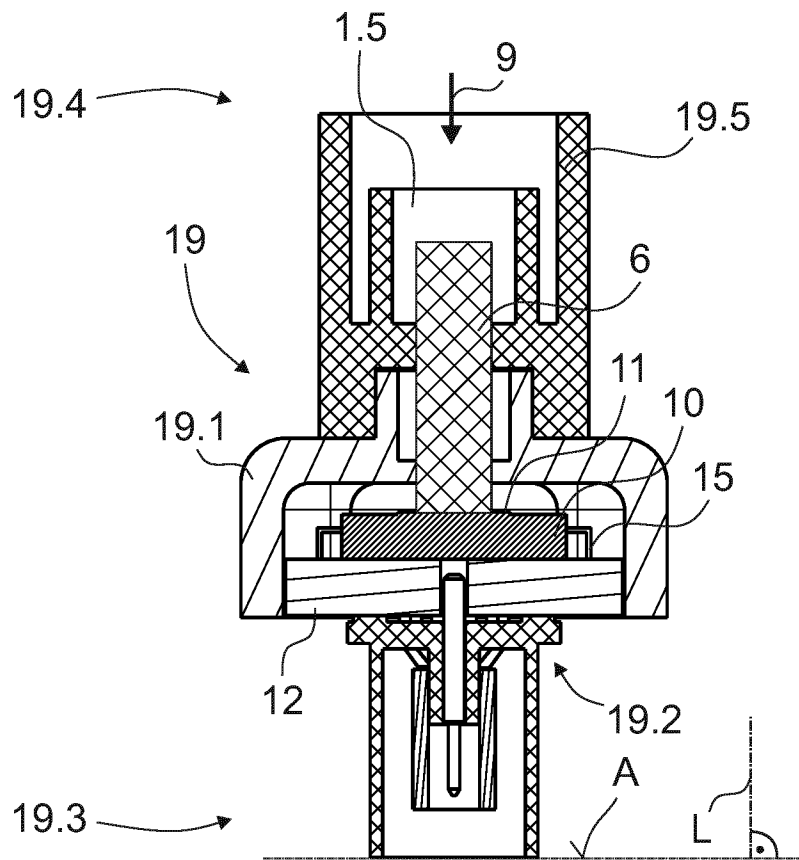
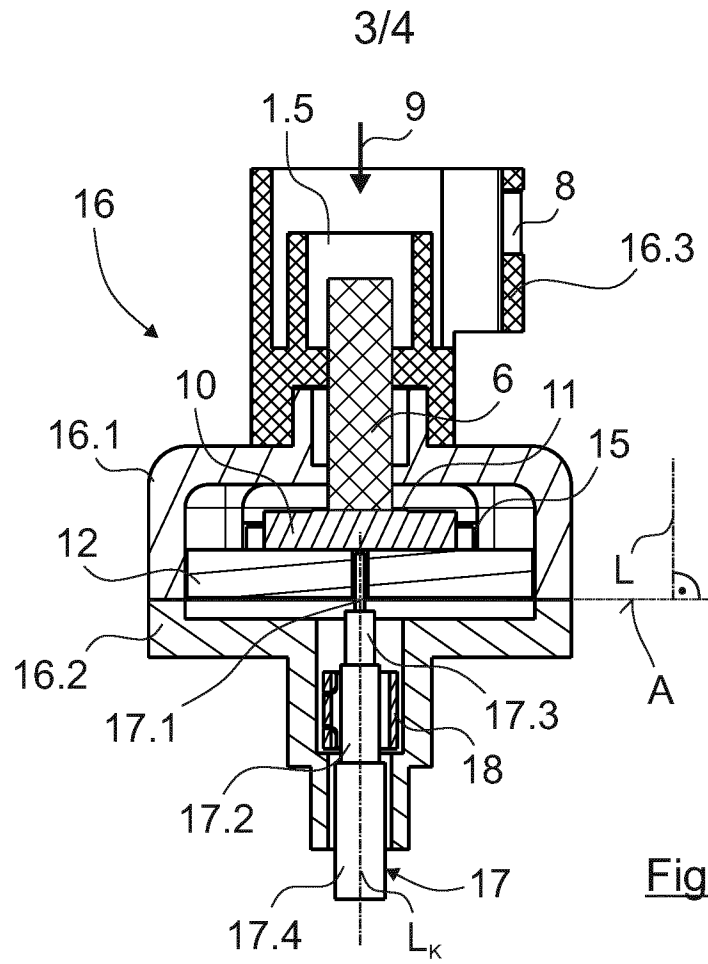


Fig. 4



4/4

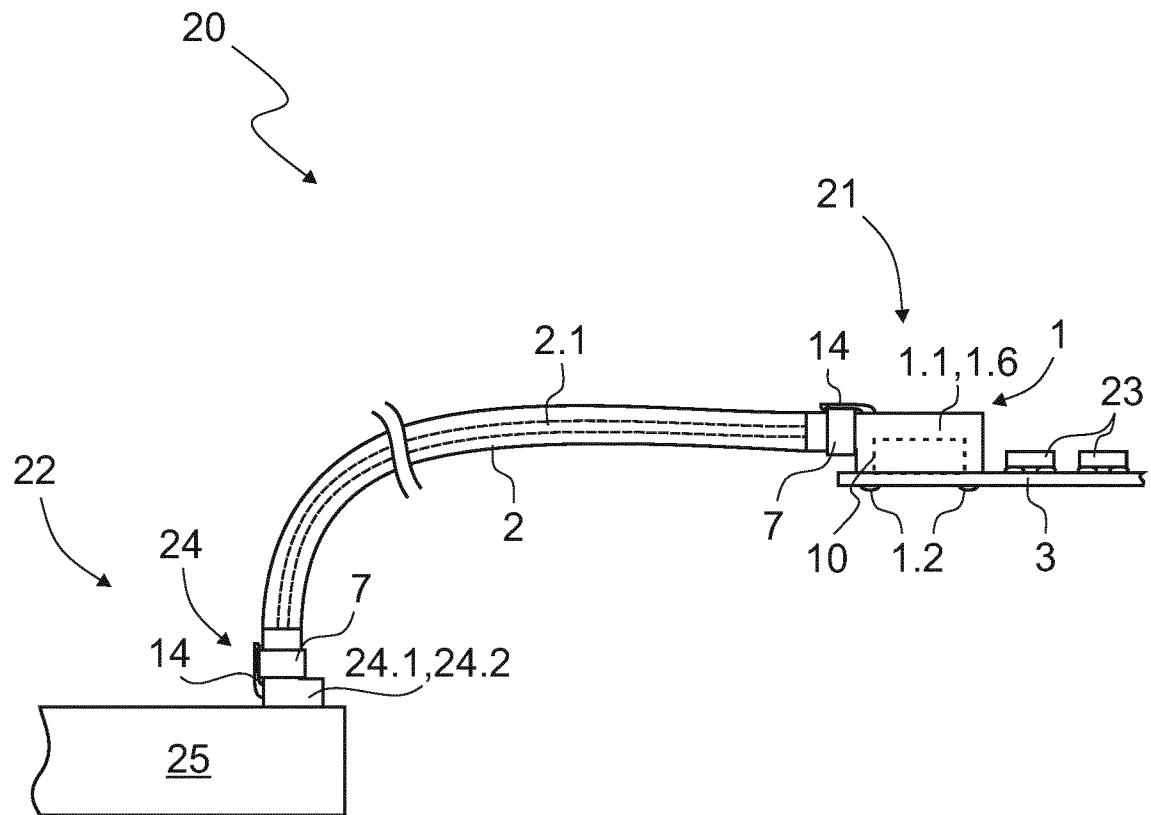


Fig. 7

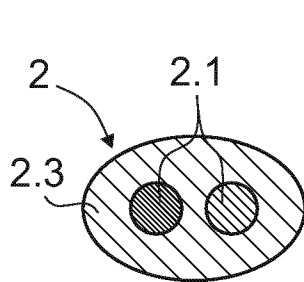


Fig. 8

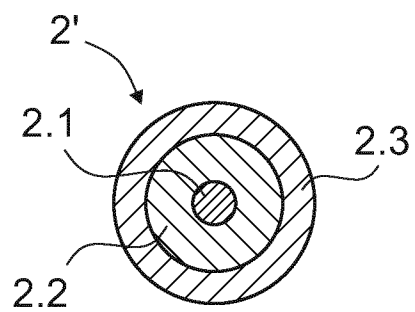


Fig. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2018/051177

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. H01R24/54 H01R24/50 H01P5/08 H01P5/107
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01R H01P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 10 2005 054233 A1 (GRIESHABER VEGA KG [DE]) 16 May 2007 (2007-05-16)	1,2,5,7, 9,10,12, 13
Y	paragraphs [0046] - [0049] figures 1-4	3,4,6,8, 15
X	US 2014/240062 A1 (HERBSOMMER JUAN ALEJANDRO [US] ET AL) 28 August 2014 (2014-08-28)	1,5,7, 9-14
Y	paragraphs [0041] - [0044] figure 2A	6,8
Y	US 2016/164232 A1 (LANE DAVID JAMES [US] ET AL) 9 June 2016 (2016-06-09) paragraphs [0004] - [0006]; figures 1-4	3,4
	-/-	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 March 2018

Date of mailing of the international search report

27/03/2018

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Criqui, Jean-Jacques

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2018/051177

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 10 2014 218339 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 17 March 2016 (2016-03-17) paragraphs [0008], [0017] - [0022] figure 1 -----	1,5,7, 9-14
Y	EP 2 988 365 A1 (SONY CORP [JP]) 24 February 2016 (2016-02-24)	15
A	paragraphs [0035] - [0038]; figure 1A -----	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2018/051177

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 102005054233 A1	16-05-2007	CN 101305495 A DE 102005054233 A1	12-11-2008 16-05-2007
US 2014240062 A1	28-08-2014	US 2014240062 A1 US 2014240187 A1 WO 2014134343 A1	28-08-2014 28-08-2014 04-09-2014
US 2016164232 A1	09-06-2016	US 2016164232 A1 WO 2016094061 A1	09-06-2016 16-06-2016
DE 102014218339 A1	17-03-2016	CN 105470612 A DE 102014218339 A1 US 2016079647 A1	06-04-2016 17-03-2016 17-03-2016
EP 2988365 A1	24-02-2016	CN 105144467 A EP 2988365 A1 JP WO2014171292 A1 US 2016036114 A1 WO 2014171292 A1	09-12-2015 24-02-2016 23-02-2017 04-02-2016 23-10-2014

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
INV.	H01R24/54	H01R24/50
		H01P5/08
		H01P5/107
ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
H01R H01P		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
EPO-Internal		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 10 2005 054233 A1 (GRIESHABER VEGA KG [DE]) 16. Mai 2007 (2007-05-16)	1,2,5,7, 9,10,12, 13
Y	Absätze [0046] - [0049] Abbildungen 1-4	3,4,6,8, 15
X	US 2014/240062 A1 (HERBSOMMER JUAN ALEJANDRO [US] ET AL) 28. August 2014 (2014-08-28)	1,5,7, 9-14
Y	Absätze [0041] - [0044] Abbildung 2A	6,8
Y	US 2016/164232 A1 (LANE DAVID JAMES [US] ET AL) 9. Juni 2016 (2016-06-09) Absätze [0004] - [0006]; Abbildungen 1-4	3,4
	-/-	
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
19. März 2018		27/03/2018
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Criqui, Jean-Jacques

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 10 2014 218339 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 17. März 2016 (2016-03-17) Absätze [0008], [0017] - [0022] Abbildung 1 -----	1,5,7, 9-14
Y	EP 2 988 365 A1 (SONY CORP [JP]) 24. Februar 2016 (2016-02-24)	15
A	Absätze [0035] - [0038]; Abbildung 1A -----	1-14

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2018/051177

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102005054233 A1	16-05-2007	CN 101305495 A	12-11-2008
		DE 102005054233 A1	16-05-2007

US 2014240062 A1	28-08-2014	US 2014240062 A1	28-08-2014
		US 2014240187 A1	28-08-2014
		WO 2014134343 A1	04-09-2014

US 2016164232 A1	09-06-2016	US 2016164232 A1	09-06-2016
		WO 2016094061 A1	16-06-2016

DE 102014218339 A1	17-03-2016	CN 105470612 A	06-04-2016
		DE 102014218339 A1	17-03-2016
		US 2016079647 A1	17-03-2016

EP 2988365 A1	24-02-2016	CN 105144467 A	09-12-2015
		EP 2988365 A1	24-02-2016
		JP WO2014171292 A1	23-02-2017
		US 2016036114 A1	04-02-2016
		WO 2014171292 A1	23-10-2014
